# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-331637

(43) Date of publication of application:

30.11.2000

(51)Int.CI.

H01J 37/21 G01N 23/225 H01J 37/147 H01J 37/20 H01J 37/22 H01J 37/26

(21) Application number:

11-138242

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(22) Date of filing:

19.05.1999

(72)Inventor:

TOKIDA RURIKO

TAKAGUCHI MASANARI

NAGAOKI ISAO

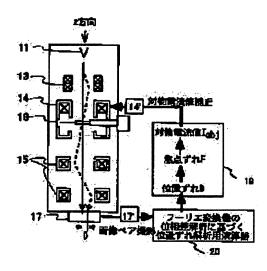
KOBAYASHI HIROYUKI

## (54) ELECTRON MICROSCOPY, AND ELECTRON MICROSCOPE, BIOLOGICAL SAMPLE INSPECTING METHOD AND BIOLOGICAL INSPECTING DEVICE USING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an analysis precision of picture element size or less to correct the focus at a precision equal to a skilled operator by applying an analytical method based on phase difference analysis of Fourier—transformed image to the analysis of the deviation between a pair of images.

SOLUTION: First and second TEM images obtained by changing the incident angle of an electron beam to a sample by use of an electronic polarization coil 13 provided above an objective lens 14 are photographed by use of an electron beam detector 17. The taken first and second TEM images are transmitted to a positional deviation analyzing computing element 20 based on phase difference analysis of Fourier—transformed image, and the deviation D that is the analytical result is transmitted to a computer 19. The focus deviation F is calculated in the computer 19 from the deviation D, and an objective current lobj necessary for set of an intended focus is determined. The focus of the objective lens 14 is corrected on the basis of this. Since this deviation analysis method uses the phase component of the image, it is hardly influenced by the background change.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-331637

(P2000 - 331637A)

(43)公開日 平成12年11月30日(2000.11.30)

(51) Int.Cl.7		識別記号	識別記号			FΙ			テーマコード( <del>参考</del> )	
H01J	37/21			H0	1 J	37/21		Α	2G001	
G01N	23/225			G 0	1 N	23/225			5 C 0 0 1	
H01J	37/147			Н0	1 J	37/147		Α	5 C O 3 3	
	37/20			•		37/20		С		
	37/22	501				37/22		501A		
			審查請求	未請求	水髓	項の数27	OL	(全 25 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		<b>特願平11-138242</b>		(71)	出願人	000005	000005108			
						株式会	社日立	製作所		
(22)出願日		平成11年5月19日(1999.5.19)				東京都	千代田	区神田駿河台	四丁目6番地	
			(72)	育 常田	るり子					
						東京都	国分寺	市東恋ケ窪一	丁目280番地	
					株式会	社日立	製作所中央研	究所内		
				(72)	発明者	音 高口	雅成			
						東京都	国分寺	市東恋ケ窪一	丁目280番地	
						株式会	社日立	製作所中央研	究所内	
				(74)	代理人	100075	096			
		•				弁理士	作田	康夫		
									最終頁に続く	
				1						

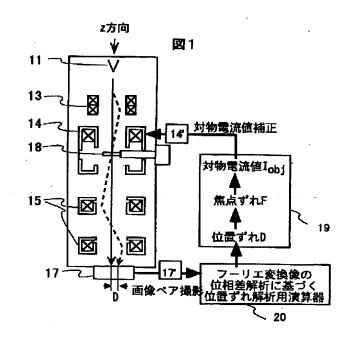
#### (54) 【発明の名称】 電子顕微方法及びそれを用いた電子顕微鏡並び生体試料検査方法及び生体検査装置

#### (57)【要約】

【課題】視差を利用した焦点補正システム等、画像ペアの位置ずれを元に補正値を求めるシステムの性能は位置ずれ解析法に大きく依存する。しかし従来採用された位置ずれ解析法は解析精度が1画素以下にならない、解析結果の信頼性を検証する機能が無い、バックグラウンド変化の影響を受け易い等の問題点があった。

【解決手段】位置ずれ解析法として、画像ペアS1(n,m) とS2(n,m)のフーリエ変換像間の位相差画像P (k,l)を計算し、該画像の逆フーリエ変換像上に現れる $\delta$ 的なピークの重心位置から求める方法を採用する。

【効果】位置ずれ解析精度が1画素未満になるので焦点解析精度が向上する。もしくは同じ解析精度を得るために必要な画素数を削減する事ができる。 δ 的なピークの強度で解析結果の信頼性を評価できる。位相成分を用いるのでバックグラウンド変化の影響を受け難い。以上の性能向上によって未熟練者でも熟練者と同等の補正が可能となる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】電子銃と、前記電子銃からの第1の電子線 を集束するレンズと前記第1の電子線を偏向する偏向器 と、前記第1の電子線を試料に照射し試料からの第2の 電子線像を検出する検出器と、試料を保持する試料ステ ージと、を備えた電子顕微鏡において、試料に入射する 電子線の角度を第1の入射角度及び第2の入射角度に設 定する角度偏向手段と、第1の入射角度における第1の電 子顕微鏡像と第2の入射角度における第2の電子顕微鏡 像を記録する手段と、第1及び第2の電子顕微鏡像の画像 処理を行う画像処理手段と、前記画像処理手段からの第 1と第2の画像の相関値を求める手段と、前記相関値が 所定の範囲内にあることを判定する手段と前記判定する 手段の結果に基づいて前記第1と第2の画像の解析画像 に発生するピークの重心位置から第1の電子顕微鏡像と 第2の顕微鏡像の位置ずれを解析する手段と、該位置ず れから求められた試料に対する前記レンズの焦点位置を 所定の焦点位置に設定する手段を具備することを特徴す る電子顕微鏡。

【請求項2】前記第1の入射角度及び第2の入射角度に設定する前記角度偏向手段は、電子レンズ通過による電子線の角度変化の記録を持ち、試料上での電子線入射角度が所望の値になる様に、前記記録を参照して電子レンズ通過前の角度を調整することを特徴する請求項1記載の電子顕微鏡。

【請求項3】前記第1の入射角度及び第2の入射角度に設定する前記角度偏向手段は、第1の電子顕微鏡像を記録している間は電子線の入射角度を第1の入射角度に固定し、第1の電子顕微鏡像の記録が終了した事を示す信号を電子計算機が受信すると入射電子線を第2の角度に変更し、該変更が終了した事を示す信号を前記計算機が受信すると第2の電子顕微鏡像の記録が終了するまで電子線入射角度を第2の入射角度に固定することを特徴する請求項1記載の電子顕微鏡。

【請求項4】前記位置ずれを解析する手段は、解析画像の強度を規格化した後計算されたピーク強度を第1の電子顕微鏡像と第2の電子顕微鏡像の一致度を示す指標として表示若しくは記録する手段を含むことを特徴する請求項1記載の電子顕微鏡。

【請求項5】前記位置ずれを解析する手段は、該ピークの強度の下限値を指定する手段を持ち、ピーク強度が指定された下限値以下であればピークの位置を計算しないことを特徴する請求項1記載の電子顕微鏡。

【請求項6】前記位置ずれを解析する手段は、第1の電子顕微鏡像及び第2の電子顕微鏡像は試料構造を反映した第1のコントラストと前記検出器の固定パターンを反映した第2のコントラストを含み、第1のコントラストの位置ずれによる第1のピークと第2のコントラストの位置ずれによる第2のピークを含む前記解析画像から第1のピークを判定する手段を含むことを特徴する請求項

#### 1 記載の電子顕微鏡。

【請求項7】前記第1のピークの位置を特定する手段は、第2のピークの位置が既知である事を利用し、該発生位置の強度をゼロ若しくは他の一定値に置換する手段を含むことを特徴する請求項6記載の電子顕微鏡。

【請求項8】前記第1のピークの位置を特定する手段は、解析画像内からピークを2つ特定し、第2のピークの位置が既知であり事を利用し、該第2のピークの位置以外の位置に発生したピークを第1のピークと特定する手段を含むことを特徴するする請求項6記載の電子顕微鏡。

【請求項9】前記焦点位置に設定する手段は、電子顕微鏡の各倍率のおける電子レンズの電流値と焦点位置の関係の記録を参照し、試料に対する焦点位置を解析された焦点位置から指定された焦点位置に変更するために必要な電流値を設定する手段を含むことを特徴する請求項1記載の電子顕微鏡。

【請求項10】レンズ及びその制御装置と、偏向器及びその制御装置と、検出器及びその制御装置と、試料ステージ及びその制御装置を備えた電子顕微鏡において、試料に入射する電子線の角度を第1の入射角度及び第2の入射角度に設定する角度偏向手段と、第1の入射角度における第2の電子顕微鏡像を記録する手段と、第1の電子顕微鏡像と第2の電子顕微鏡像の位置ずれを1画素未満の精度で解析する手段と、該位置ずれから試料位置を表示若しくは記録する手段と、試料に対する電子レンズの焦点位置を指定された焦点位置に設定する手段を具備したことを特徴する電子顕微鏡。

【請求項11】電子源と電子源からの一次電子線を集束 するレンズと、前記一次電子線を試料に照射し試料から の2次の電子線を検出する検出器と、試料ステージを備 えた電子顕微鏡において、試料に入射する電子線の角度 を第1の入射角度及び第2の入射角度に設定する角度偏 向手段と、第1の入射角度における第1の電子顕微鏡像 と第2の入射角度における第2の電子顕微鏡像を記録す る手段と、第1及び第2の電子顕微鏡像の実空間から周 波数空間に変換した変換像の合成画像に実空間から周波 数空間に変換した若しくは周波数空間から実空間へ変換 を施した解析画像に発生するピークの重心位置から第1 の電子顕微鏡像と第2の電子顕微鏡像の位置ずれを解析 する手段と、該位置ずれから試料位置に対する電子レン ズの焦点位置を表示若しくは記録する手段と、試料に対 する電子レンズの焦点位置を指定された焦点位置に設定 する手段を持ち、焦点補正を繰り返しに実行する指示を 与える手段を具備したことを特徴する電子顕微鏡。

【請求項12】レンズ用いて第1の電子線を集束し前記 集束した電子線を試料に照射し、前記試料から透過した 第2の電子線を検出する検出器と、試料を保持する試料 ステージを備えた電子顕微鏡において、第1の時刻から 撮影した第1の電子顕微鏡像と第2の時刻から撮影した第2の電子顕微鏡像を記録する手段と、第1及び第2の電子顕微鏡像の直交変換像の合成画像に直交変換若しくは逆直交変換を施した解析画像に発生するピークから第1の電子顕微鏡像と第2の電子顕微鏡像の位置ずれを解析する手段と、試料移動速度を表示若しくは記録する手段と、前記試料の移動を相殺する手段を具備したことを特徴する電子顕微鏡。

【請求項13】前記試料の移動を相殺する手段は、前記 検出器に取り込まれる試料位置を像シフト偏向手段によ って移動させることを特徴する請求項12記載の電子顕 微鏡。

【請求項14】前記試料の移動を相殺する手段は、電子レンズに対する試料位置を試料ステージによって移動させることを特徴する請求項12記載の電子顕微鏡。

【請求項15】電子源と前記電子源からの電子線を集束 するレンズと、前記レンズで集束された電子線を試料に 照射し、試料からの透過電子像を検出するカメラ手段 と、透過電子像を偏向する偏向器と、試料ステージとを 備えた電子顕微鏡において、前記レンズに対する試料位 置を試料ステージによって移動させる手段と、前記透過 電子像を前記カメラ手段に取り込まれる試料位置を前記 偏向器によって移動させる手段を持ち、第1の時刻から 撮影した第1の電子顕微鏡像と第2の時刻から撮影した 第2の電子顕微鏡像を記録する手段と、第1及び第2の 電子顕微鏡像のフーリエ変換像の合成画像にフーリエ変 換若しくは逆フーリエ変換を施した解析画像に発生する ピークから第1の電子顕微鏡像と第2の電子顕微鏡像の 位置ずれを解析する手段と、試料ステージによって前記 レンズの試料位置が移動しても、前記カメラ手段に取り 込まれる試料位置が変化しないように前記偏向器を用い て調整することを特徴する電子顕微鏡。

【請求項16】荷電粒子源と、前記荷電粒子源からの第1の荷電粒子線を制御するレンズ手段と、試料を保持する試料台と、前記試料台を制御する制御手段と、前記第1の荷電粒子線による試料への照射によつて発生した第2の荷電粒子線像を検出する検出器と、前記第2の荷電粒子線像を偏向する偏向手段とから成る荷電粒子線装置において、前記検出器からの像信号で複数画像を取得し記憶する記憶手段と、前記複数の画像に対しフーリエ変換した後、該画像間の位相差を求めて逆フーリエ変換もしくはフーリエ変換をする演算手段と、前記検出器に取り込まれる前記荷電粒子線像の位置を制御する前記偏向手段又は前記制御手段又は前記検出手段のいずれかに帰還することを特徴する荷電粒子線装置。

【請求項17】電子線装置と、前記電子線装置内に配置されたカメラ手段と、前記カメラ手段に接続された画像処理手段を用いられ、前記電子線装置で第1の荷電粒子線を試料に照射して、試料からの第2の荷電粒子線から第1の画像取得信号を前記画像処理手段に送出する工程

と、前記画像処理手段から第1の取得完了信号を受ける 工程と、前記画像処理手段へ第2の画像取得信号を送出 する工程と、前記画像処理手段から前記第1と第2の画 像の相関値と位置ずれ量が出力され、前記位置ずれを補 正する補正信号を出力するか否かを前記相関値より判定 する工程と、該判定工程に基づいて前記電子線装置へ補 正信号を出力するプログラムを内蔵した記録媒体。

【請求項18】試料を保持する試料ステージと、前記試料を連続移動させるステージ制御手段を有し、第1の荷電粒子線の試料への入射角を偏向する角度偏向手段と、試料を透過した第2の荷電粒子線を検出する検出手段と、前記検出手段から前記角度偏向手段による試料への第1の入射角信号による第1の画像と、試料への第2の入射角信号による第2の画像と、前記第1の画像と前記第2の画像より画像のズレ量を求め焦点を補正する手段と、前記補正する手段からの信号をステージ制御部へ帰還することを特徴する透過電子線装置。

【請求項19】試料を保持する試料ステージと、前記試料ステージを移動させる制御手段を有し、第1の荷電粒子線を試料に照射し、試料からの第2の荷電粒子線を検出する検出手段と、前記第2の荷電粒子線から画像を形成する手段と、前記画像形成する手段で複数枚の画像を取得し試料が所定の位置よりずれていることを算出する手段とを有し前記第1の電子線を偏向する偏向器へ帰還することを特徴する電子線装置。

【請求項20】前記算出する手段として30ミリ秒以下で算出することを特徴する請求項19記載の電子線装置。

【請求項21】荷電粒子源と、前記荷電粒子源からの第1の荷電粒子線を制御するレンズ手段と、試料を保持する試料台と、前記第1の荷電粒子線による試料への照射によつて発生した第2の荷電粒子線像を検出する検出器と前記検出器からの第2の荷電粒子像を表示する表示手段とから成る荷電粒子線装置において、前記試料台を連続移動制御する制御手段と、前記試料台の第1の試料へ前記第1の荷電粒子線を照射して焦点の合っていない第2の荷電粒子像が第2の荷電粒子像を得る迄に焦点の合った第2の荷電粒子像を得ることを特徴とする荷電粒子線装置。

【請求項22】試料を試料ステージに設定する工程と、前記試料ステージを移動させる工程と、第1の電子線を試料に照射する工程と、前記試料からの第2の電子線の像を撮像する工程と、前記撮像した像を複数取得し記憶する工程と、前記複数の像から画像処理により画像間の相関を求める工程と、画像間のズレ量を求める工程と、前記相関値に基づき前記試料ステージまたは前記偏向器へ帰還をする工程とを有する電子線顕微方法。

【請求項23】電子源と、電子源からの第1の電子線を 集束する電子光学手段と、試料を保持する試料保持器と を用い、前記試料保持器を載置した試料台へ設定する工 程と、前記試料台を調整する工程と、前記第1の電子線を生体試料に照射する工程と、生体試料からの第2の電子線による第1の像を検出し記憶する第1の画像取得工程と、前記記憶された第1の画像より前記試料保持器の所定の領域に検査する生体試料の有無を判別する工程と、前記電子光学条件を変えて第2の画像を取得し記憶する第2の画像取得工程と、前記記憶された第2の画像を処理して前記電子光学系の焦点を補正する信号を求め前記電子光学系又は前記試料台へ帰還する工程と、前記生体試料に前記第1の電子線を照射し生体試料からの第3の画像を検出記憶する第3の画像取得工程と、前記第3の画像を検出記憶する第3の画像取得工程と、前記第3の画像取得工程により得られた画像より生体の特徴量を抽出し判別する工程と、生体の情報を取得する工程と、を有することを特徴とする生体試料検査方法。

【請求項24】荷電粒子源からの第1の荷電粒子線を試料に照射するための対物レンズ手段と、試料からの第2の荷電粒子線の画像を検出する検出手段と、試料を保持する試料台と、前記試料台の移動を制御する移動制御手段と、前記検出手段からの画像を記憶する手段と、記憶された画像を処理する画像処理手段と、処理された画像より特性を抽出する手段と、前記抽出された結果より検査物の存在の有無を判定する手段と、を有する生体検査装置。

【請求項25】画面で入出力を操作する画面入出力装置において、前記画面に試料に入射する電子線の入射角度を設定する手段と、電子線より形成される像の焦点の目標量を設定する手段と、前記電子線で得られた画像ペアーの相関値の下限値を設定する手段と、前記画像ペアーから得られた相関値を表示する手段と、焦点ずれ量を表示する手段と、を有することを特徴とする画面入出力装置。

【請求項26】請求項25記載の前記画面入出力装置に 前記電子線で得られた画像を表示する部分を付加したこ とを特徴とする画面入出力装置。

【請求項27】画面で入出力を操作する画面入出力装置において、第1の電子線を生体試料に照射し、前記試料を透過した第2の電子線像を表示する表示部と、前記試料の解析エリアを示す表示部と、自動焦点補正のパラメータを表示する表示部と、前記試料の測定結果の情報を表示する表示部と、前記第2の電子線で得られた透過電子線像を表示する表示部と、前記自動焦点補正の初期値を設定する手段を有することを特徴とする画面入出力装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0 0 0 1]

【発明の属する技術分野】電子線顕微鏡の画像を用いて 焦点や移動量を自動的に補正する装置に関する。

[0 0 0 2]

【従来の技術】本出願人は、電子線顕微鏡の画像を用いて焦点や移動量を自動的に補正するか否かを判定して補

正する装置また、連続移動する試料ステージでのズレ量 の補正に関し、先行技術調査を行った結果、関連しそう なものが3件抽出された。1件目は、市瀬紀彦他によ る、日本電子顕微鏡学会第51回学術講演会予稿集(1 995年5月)161頁記載の位相スペクトル法による 透過電子顕微鏡の自動調整のためのドリフト補正があ り、焦点・非点・軸ずれを解析する位相スペクトル法にお いて像ドリフトの影響を解析・補正すると開示がある。 しかし、ピーク重心計算による解析精度向上や相関値を 用いた判定、及び試料ステージの連続移動時の焦点やド リフトの補正については何ら開示がない。2件目は特開 平10-187993号であり、異なる条件で撮影した 2枚の画像のフーリエ変換像の位相差から前記画像間の 位置ずれを解析する装置が開示されている。しかし物体 に添付されたマークから物体の姿勢や距離を測定すると した開示のみであり、電子線装置へ帰還することについ ては技術思想を含めて何ら開示されていない。 3 件目は 特開平09-148932号であり、電子顕微鏡像の視 差による位置ずれ量を画像処理で検出し、その結果を電 子線装置へ帰還することが開示されている。より具体的 には、試料が合焦点面に位置すると電子線入射角度の変 化前後での画像間の移動は無いが、試料が合焦点面から 外れていれば電子線入射角の変化前後で画像間の移動が 発生する。 α は入射電子線の振り角、Mは倍率、Csは球 面収差係数をすると、位置ずれDと焦点ずれFにはD=Mα  $(F+Cs \alpha^2)$ の関係があり、視差による位置ずれDが測定 できれば焦点ずれFが求められる。入射角度変化前後の 画像ペアをメモリに記録し、相互相関法や最小2乗法を 用いて位置ずれDを解析して焦点ずれFを求め、対物レン ズの焦点を補正する装置の記載はある。しかしフーリエ 変換像の位相差を利用した位置ずれ解析法に関しては何 ら開示されていない。電子顕微鏡の画像を用いて焦点や 移動量を自動的に補正する装置では、画像の撮影条件、 画像解析法、解析結果の帰還法の設定によってその性能 が決定されるが、補正目的、補正精度、補正時間に合せ た最適化はなされていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】視差を利用した焦点解析等、電子顕微鏡像間の位置ずれDから電子顕微鏡を自動的に補正する装置の性能は、位置ずれDの解析法に大きく依存する。相互相関法や最小2乗法等、これまで電子顕微鏡像解析に用いられてきた位置ずれ解析法は精度が電子線検出器の1画素の大きさで制限されていた。現在の電子顕微鏡像撮影に使用されるCCDカメラの1画素の一辺の長さは25μm程度である。1画素に対応する焦点ずれFは入射電子線角度及び倍率に依存するが、入射角度変化αは対物絞りの穴径に制限されるため大きくとも0.5°程度であり、倍率は実際の観察倍率でなくてはならない。例えば倍率5,000、入射角度変化0.5°では1画素の位置ずれDに対応する焦点距離は0.6μm程度であ

る。これは熟練したオペレータによる焦点補正精度より も低い。焦点解析で精度を向上させるために位置ずれ解 析に用いる画像を細かくする等の装置性能向上を行う と、解析時間や装置コストが極端に増加するため、実用 的では無い。

【0004】また従来の位置ずれ解析法は解析が正しく 実行されたかを数値的に確認する機能が無く、観察者が 目測で確認していた。もしくは得られた解析結果を元に 焦点補正を行い、正しく補正された事から確認するしか なかった。自動補正装置では解析が全て正しく実行され る保証はないため、解析結果の信頼性が乏しい場合は補 正を中止する機能が必要である。

【0005】更に従来位置ずれ解析法はバックグラウンドの変化が大きかったり、また対物絞りの影が像に入ると解析不能になる。上記の現象はTEM観察では日常的に発生する現象であり、これによって動作不能となる事は実用上問題となる。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明では電子顕微鏡像間の位置ずれ解析に、以下の解析法を採用する。

【0007】位置ずれのある画像ペアを第1の電子線の試料への入射角を変える角度偏向手段を用いて画像ペアーを取得し、各々の画像にフーリエ変換を施し、その位相差画像を計算する。該位相差画像に逆フーリエ変換若しくはフーリエ変換を施した解析画像には、位置ずれに対応した位置に $\delta$ 的なピークが発生する。解析画像には $\delta$ 的なピークのみが存在すると仮定できるので、 $\delta$ 的なピーク以外は雑音成分と見なす事ができる。従って $\delta$ 的なピークの重心位置を計算すれば、 $\delta$ 的なピークの位置が小数点を含んでいても正しく求められる。また解析画像の強度を規格化した後計算された $\delta$ 的なピークの強度を画像の一致度を示す相関値として利用する事ができる。

#### [0008]

#### 【発明の実施の形態】実施例1

図19は、本発明の実施例で使用する透過電子顕微鏡 (以下略してTEM)の基本構成図である。電子銃11及び その制御回路11'、照射レンズ12及びその制御回路1 2'、照射系電子偏向コイル13及びその制御回路13'、 対物レンズ14及びその制御回路14'、投影レンズ15及び その制御回路15'、結像系電子偏向コイル16及びその制御回路16'、電子線検出器17及びその制御回路17'、試 料ステージ18及びその制御回路18'、制御ソフトとあり 処理ソフトを搭載した計算機19から構成される。各制御 回路は計算機19の制御ソフトから送られる制御コマンド を受信し、制御が終了すると計算機に返り値を送る。電 子線検出器17はCCDカメラ等、多数の画素から構成され る電子線検出器であり、得られた画像信号は画像送信用 のケーブルで計算機19の記録装置もしくはフーリエ変換 像の位相解析に基づく位置ずれ解析用演算器20に高速に 送信される。計算機19はフーリエ変換像の位相解析に基づく位置ずれ解析用演算器20が接続されている。

【0009】図3にTEM像撮影のフローチャートを示す。まず電子銃11で発生した第1の荷電粒子線である電子線に加速電圧を印加し、電子ビームが光軸上を通過するように角度を偏向する角度偏向手段としての照射系電子線偏向コイル13を用いて調整し、電子線検出器17に電子線が到達する事を確認する。光軸と平行な方向を2方向、光軸と直交する面をx-y平面とする。照射系レンズ12を調整した後、試料21を挿入し、低倍率で試料21のTEM像を確認する。TEM像コントラストを増加させるために光軸に対物絞りを挿入する。投影レンズ15の倍率を増加させながら観察視野を選択し、焦点補正を行い、第2の荷電粒子線である試料を透過した電子線による像を電子線検出器17にて撮影する。

【0010】この焦点補正における焦点解析に、視差を 利用した焦点解析法を適用する。電子線を光軸とほぼ平 行な第1の角度から入射して撮影した第1のTEM像と、光 軸から角度αだけ傾斜させた第2の角度から入射して撮 影した第2のTEM像を用いる。図4に示す様に、焦点がず れていると第1のTEM像と第2のTEM像では画像の位置ずれ が発生する。焦点ずれFと視差による位置ずれDにはD=M  $\alpha$  (F+Cs  $\alpha^2$ ) の関係がある。倍率M、振り角  $\alpha$  は操作者が 設定する。球面収差係数Csは装置に固有であるので、画 像ペア間の位置ずれDが測定できれば焦点ずれFを特定で きる。本発明はこの位置ずれDの解析にフーリエ変換像 の位相差解析に基づく解析法を適用した事を特長とす る。図1に示す様に、対物レンズ14の上部に設けられた 電子偏向コイル13を用いて試料に対する電子線の入射角 度を変化させた第1と第2のTEM像を電子線検出器17を 用いて撮影する。撮影された第1と第2のTEM像はフー リエ変換像の位相差解析に基づく位置ずれ解析用演算器 20に送信され、解析結果である位置ずれDが計算機19に 送られる。計算機19では位置ずれDから焦点ずれFを計算 し、目的の焦点に設定するために必要な対物電流Iohiを 求め、それを元に対物レンズ14の焦点を補正する。

【0011】 フーリエ変換の位相成分を利用した位置ずれ解析法の説明図を図5に示す。位置ずれD=(dx, dy)のある画像ペア(S1, S2)に対し、S1(n, m)=S2(n+dx, m+dy)を仮定し、S1(n, m),S2(n, m)の2次元離散的フーリエ変換をS1'(k, 1), S2'(k, 1)とする。

【0012】フーリエ変換には $F\{S(n+dx,m+dy)\}=F\{S(n,m)\}$ exp(idxk+idyl)の公式があるので、S1'(k,1)=S2'(k,1)exp(idxk+idyl)と変形できる。つまりS1'(k,1)とS2'(k,1)の位置ずれは位相差exp(idxk+idyl)=P'(k,1)で表現される。P'(k,1)は周期が(dx,dy)の波でもあるので、位相差画像P'(k,1)を逆フーリエ変換した画像P(n,m)には(dx,dy)の位置に $\delta$ 的なピークが発生する。(dx,dy)が小数点を持つ場合、例えば(dx,dy)=(2.5,2.5)では $\delta$ 的なピークの強度は(2,2),(2,3),(3,2),(3,3)に

等しく配分される。画像P(n,m)には $\delta$ 的なピークのみが 存在すると仮定できるので、前記4つの画素強度の重心 を計算すれば、δ的なピークの位置が小数点を含んでい ても正しく求められる。従来解析法である相互相関法 は、|S1'||S2'|を解析画像とし、該解析画像で最大値 を持つ位置から位置ずれを解析していた。該解析画像に は位置ずれ情報と共に画像強度つまり振幅情報が混在す るため、重心計算を行っても位置ずれ解析精度が向上す る事はない。なお振幅の情報を全て除去するのではな < , S1' (k, 1) • S2' (k, 1) \*= |S1' | |S2' | exp(idxk+idy 1)の振幅成分にlog若しくは√の処理を施して振幅成分 を抑制した画像を計算し、該画像に逆フーリエ変換を施 しても位置ずれベクトルの位置(dx, dy)にδ的なピーク が発生するので、該画像で位置ずれ解析を行っても良 い。位相差画像P'(k,!)をフーリエ変換しても(-dx,dy) に  $\delta$  的なピークが発生するので、位相差画像P'(k, 1)のフーリエ変換像で位置ずれ解析を実行しても良い。 またフーリエ変換の変わりに、他の直交変換を用いて位 置ずれに対応したピークを持つ画像を計算してもよい。 【0013】なおS1(n,m)とS2(n,m)における差が位置ず れだけではなく、雑音成分やバックグラウンドの変化を 含んでいても、また入射電子線角度変化による多少の像 変形を含んでいても、S1(n,m)とS2(n,m)における共通部 分が十分あれば位置ずれ解析は可能である。この場合 δ 的なピーク以外は雑音成分と見なされる。画像P(n,m)全 体の強度を規格化した後、δ的なピークの強度を計算す

れだけではなく、雑音成分やバックグラウンドの変化を含んでいても、また入射電子線角度変化による多少の像変形を含んでいても、S1(n,m)とS2(n,m)における共通部分が十分あれば位置ずれ解析は可能である。この場合  $\delta$  的なピーク以外は雑音成分と見なされる。画像P(n,m)全体の強度を規格化した後、 $\delta$  的なピークの強度を計算すると、画像ペア間で一致しない部分つまり雑音成分が多くなるとピーク強度は弱くなる。一致部分が多いとピーク強度は強く、一致部分が少ないとピーク強度は弱くなるので、このピーク強度を画像ペアの一致度を示す相関値として明示すれば、操作者は雑音成分比つまり解析結果の信頼性を同定する事ができる。相関値の下限値を設定し、計算された相関値が下限値以下であれば対物レンズの調整は行わないように設定しておけば、誤動作の防止になる。

【0014】更に上記位置ずれ解析法は画像の位相成分を利用した解析法であるので、バックグラウンド変化の影響を受け難いという特長もある。従来位置ずれ解析法では画像ペア間で照射電流密度の分布等によるバックグラウンドの差があると解析不能となったが、本発明で用いた位置ずれ解析法は対物絞りの影等が画像に混入すると、解析不能となったが、本発明で用いた位置ずれ解析法では対物絞りの影が多少混入しても、画像ペアの共通部分が十分存在すれば、解析可能である。自動補正装置はTEM操作に不慣れな人間の利用が考えられるので、TEM調整が多少不備であっても動作可能である事は重要である。

【0015】上記位置ずれ解析を実行するために、TEM像をCCDカメラ等の電子線検出器17で取り込まれる。電子線検出器17で検出された信号はアンプで増幅された

後、量子化され、計算機19もしくはフーリエ変換像の位相差解析に基づく位置ずれ解析用演算器20に送られる。ここでアンプのゲインとオフセットの設定が不適切であると量子化の際に画像の特徴の多くが除去されてしまう。電子線検出器17には画像強度平均値や分散を計算し、それらが指定された値になるように検出器アンプのゲインとオフセットを用いて自動調整する機能が付加されている。なおゲインとオフセットでは指定された平均値と分散に達しない場合もあるので、コントラスト調整不足の場合は操作者に警告を送り、視野の変更、TEM本体の再調整等の判断を仰ぐ機能も付加されている。

【0016】図6にTEMで使用する電子線検出器17の基本構成図を示す。シンチレータ71、結合部分72、CCDカメラ73で構成されている。シンチレータ71に照射された電子は光子を発生させる。発生した光子は多数の光ファイバーを束ねた結合部分72を通り、位置情報を保持したままCCDカメラ73に伝達される。CCDカメラ73は2次元に配列された多数の画素から構成されている。CCDカメラ73に到達した光子により生成された電荷が各画素に蓄積される。蓄積された電荷が各画素の出力信号として読み出される。各画素のゲインつまり1個の入射電子による出力信号強度は、シンチレータ71の発光効率、結合部分72の伝達効率、CCDカメラ73の量子効率により決定される。各々の定数は各画素によってバラツキがあるため電子線検出器17には固定パターンが形成されている。

【0017】固定パターンのある電子線検出器17で取り 込まれた画像には、試料構造を反映した第1のコントラ スト共に電子線検出器17の固定パターンを反映した第2 のコントラストが記録される。固定パターンのある電子 線検出器17で記録された画像に上記位置ずれ解析を適用 した場合、試料構造を反映した第1のコントラストは画 像ペアS1(n,m)とS2(n,m)との間で移動するが、電子線検 出器17の固定パターンを反映した第2のコントラストは 移動しないため、解析画像P(n,m)には、試料構造による 第1のピークが位置ずれに対応した位置に、それと共に 固定パターンによる第2のピークが原点に発生する。TE M像の様に試料構造のコントラストが非常に低い画像で は、固定パターンによる第2のピーク強度が試料構造に よる第1のピーク強度よりも大きくなる場合が多い。上 記位置ずれ解析法がこれまで適用されてきたのは、光学 装置で撮影したシャープネスやコントラストの高い画像 であり、固定パターンの影響はほとんど無かったので、 解析画像P(n,m)内で強度最大のピークが解析結果である と判定できた。しかしTEM像では固定パターンの影響は 無視できず、強度最大のピークを解析結果とする従来の ピーク判定法では、固定パターンによる第2のピークを 解析結果と判定し、位置ずれ無しのと解析結果を出す場 合が多い。

【0018】CCDカメラ制御ソフトには、予め撮影された固定パターンで画像を除算し、固定パターンの影響を

低減するゲインノーマライズ等の前処理が用意されている事がある。しかし固定パターンは径時変化するので定期的に更新する必要がある。固定パターンの影響を低減するためには常にメンテナンスをする必要がある。またメンテナンスを行っていても、電子線照射量等、個々の撮影条件の違いによる固定パターンの変化は避けられない。ゲインノーマライズだけでは固定パターンの影響を低減する事は出来ても、除去する事は困難である。電子顕微鏡像の様に試料構造のコントラストが低い画像では、画像ペアS1(n,m)及びS2(n,m)にゲインノーマライズ等の画像処理を施しても、試料構造による第1のピークよりも固定パターンによる第2のピークの強度が大きくなる場合がある。

【0019】TEM像の位置ずれ解析では、試料構造による第1のピークと共に固定パターンによる第2のピークを有する解析画像から、試料構造による第1のピークを自動的に判定する工程を付加する必要がある。ピーク自動判定には以下の2つのアルゴリズムがある。いずれも固定パターンによる第2のピークは必ず原点に発生するという特長を利用している。

【0020】まず、1つの方法は固定パターンによる第 2のピークは必ず原点に発生するので、原点の強度を0 若しくは他の一定値に置換する原点マスクを適用する方 法である。ただし、第1のピークが原点に発生する場合 もあるので、原点マスクを適用するか否かの判断が必要 である。ここで図7に示す具体例を想定し、ピーク判定 のフローを説明する。試料構造による第1のピーク31の 位置D1と強度I1、固定パターンによる第2のピーク32の 位置D2と強度I2を仮定する。D2=Oであるので、想定され るケースとしては|D1|>0かつI1>I2の場合(図7(a))、|D 1 | > 0かつ | 1 く 1 2 の 場合 (図 7 (b))、 | D1 | ~= 0 の 場合 (図 7 (c))がある。夫々の場合について解析画像P(n,m)を規格 化して検索された強度最大のピーク33の強度Iと、解析 画像P(n,m)に原点マスクを施した後、規格化して検索さ れた強度最大のピーク34の強度I'を比較する。図7(a) の場合、第2ピークの強度が無視出来るほど小さけれ ば、原点マスク適用前後で強度最大のピークの強度は変 化しないし、第2ピークの強度が強ければ、原点マスク 適用によって第2ピーク32に振り割れられていた強度が 第1ピーク31及び雑音成分35に移るので、「≦」'とな る。図7(b)の場合、原点マスク適用前には第1ピーク3 1と第2ピーク32に振り分けられていた強度が第1ピー ク31にまとめられるので、I<I'となる。一方図7(c) の場合、原点マスクを施すと第2ピーク32と共に第1ピ ーク31にまで除去してしまい、雑音成分35のみ増加する ため、I>I'となる。以上、原点マスク適用前後の解析 結果の比較から第1ピーク31を判定することが出来る。 図8(a)にそのピーク判定工程のフローを示す。原点マス ク適用前後の強度最大のピークの強度つまり相関値を比 較し、原点マスク適用によって相関値が減少した場合は

原点マスク適用前の結果を採用し、原点マスク適用によって相関値が増加若しくは変化しなかった場合は原点マスク適用後の結果を用いる。

【0021】第2の方法として、解析画像P(n,m)内には2つのピークがあると仮定し、2つのピークの位置及び強度を出力するように設定しておく方法がある。なお、ピークが2つあると各々の相関値が小さくなってしまうので、相関値下限は再設定した方が良い。図8(b)に2つのピーク検出工程のフローを示す。図7(a)及び図7(b)では相関値下限より大きいピークは第1ピーク31と第2ピーク32であるので2つのピークが出力される。|D1|>|D2|=0であるので、出力されたピークのうち位置すれ量が大きい方を選択すると、第1のピークを選択する事になる。図7(c)の場合は、第1のピークと第2のピークが重なっているので、P(n,m)内に1つのピークしか存在しない。下限値より相関値の大きいピークが1つしか存在しなければ、そのピークを解析結果とする。

【0022】次に振り角αの設定であるが、視差による 位置ずれDから焦点ずれFを求める際に、試料に入射する 電子線の振り角 $\alpha$ が用いられるので、該振り角 $\alpha$ を正確 に設定する必要がある。振り角 α の測定は金やシリコン 等、格子定数が既知の結晶性試料の回折像を用いて行 う。格子定数が既知であるので、入射電子線の波長が分 かれば、回折像の1画素当たりの散乱角度が計算でき る。第1の入射角度で撮影された第1の回折像と第2の 入射角度で撮影された第2の回折像における位置ずれD αを解析し、該位置ずれDαと1画素当たりの散乱角度 の積を計算すれば、入射電子線の振り角αの実測値とな る。入射電子線の振り角αは照射系電子偏向コイル13の 電流値Intとほぼ比例関係にあるが、図19に示す様に 照射系電子偏向コイル13は対物レンズ14の上部に設けら れているため、対物レンズ14の電磁界によっても試料に 入射する角度は変化してしまう。入射電子線の振り角α の算出式には対物レンズ14の励磁電流Iohi値をパラメー タとした補正項を導入する必要がある。例えば $\alpha = A * I_{RH}$ +B\*Iobi\*IBHを用いる。ここでA及びBは装置固有の定数 である。

【0023】また振り角 $\alpha$ の大きさであるが、振り角 $\alpha$ が大きいほど画像の位置ずれDに対応する焦点ずれFが小さくなり、焦点ずれFの解析精度向上が期待されるが、画像ペアにおける共通部分の減少は誤動作の原因となる。共通部分が画像全体の半分以下になると相関値が減少し、解析結果の信頼性は極端に減少するので、視差による位置ずれDはCCDカメラの一辺の長さの半分以下に設定する必要がある。なお同じ倍率でも想定焦点ずれ範囲が広い場合、つまり粗調整では振り角 $\alpha$ を小さく設定し、想定焦点ずれ範囲が狭い場合、つまり微調整では振り角 $\alpha$ を大きく設定する。例えば想定焦点ずれ範囲が20 $\mu$ m範囲、電子線検出器の一辺の大きさが2cm、倍率が50,000であれば振り角 $\alpha$ は0.5°以下にする必要がある。

【0024】なお焦点ずれFが予想以上に大きかったため2枚の画像の共通部分が少なくなり、解析不能となる場合がある。この様な事態に対処するために、ピーク強度の下限値を設け、計算されたピーク強度が前記下限値以下になった場合は倍率を下げ、共通部分を増加させて焦点の予備補正をし、焦点ずれ量Fを小さくした後に元の倍率に戻して再測定を行うフローを設けておく。また共通部分を増加させる方法として振り角αを小さくする方法もある。

【0025】またTEMでは像コントラストを増加させるために光軸に対物絞りを挿入して観察する場合が多い。電子線の入射方向を変化させると電子線が光軸から外れるため絞りを通らなくなる可能性がある。第1の入射角度の電子線も第2の入射角度の電子線も共に絞りを通過するためには、振り角 $\alpha$ は絞りの穴径よりも小さく設定しなければならない。例えば $\sim 10~\mu$ mの穴径の絞りであれば振り角 $\alpha$ は0.5°以下に設定する必要がある。

【0026】また第2のTEM像は入射電子線を傾斜させた 状態で撮影することになるので、入射電子線の振り角 $\alpha$ が大きすぎると第2のTEM像は軸ずれの影響で像が歪んで しまい、第1のTEM像との共通部分が極端に減少するため 解析不能となる場合がある。この場合振り角 $\alpha$ を小さく 設定し直す必要がある。

【0027】倍率Mも焦点ずれFの計算に必要である。TE Mには通常5%程度の倍率誤差がある。

【0028】またシンチレータ71とCCDカメラ73の結合 部分72に光学レンズが用いられる場合、光学レンズの倍 率誤差も発生する。そこで倍率に $M(1+\Delta)$ つまり $\Delta$ の誤 差があった場合の焦点解析誤差への影響を考察する。例 えば位置ずれD1が計測されたとする。本来の焦点ずれF1 はD1/[M(1+ $\Delta$ )  $\alpha$ ]-1-C<sub>s</sub>  $\alpha$ 2であるが、焦点ずれF1'=D1  $/[M\alpha]^{-1}-C,\alpha^2$ と計算される。倍率誤差による焦点ず れFの解析誤差は $F1-F1'=-\Delta D1/(1+\Delta)$ Mαとなる。つ まり倍率誤差による焦点解析誤差は位置ずれ量D1に比例 する。つまり位置ずれD=0となる時、倍率誤差による焦 点解析誤差は最も小さくなる。そこで位置ずれD=0とな る、 $F_s=-C_s\alpha^2$ への焦点補正を繰り返してみる。焦点ず れF1'が解析された後、焦点をF、と設定しようとする と、(F1-F1')+Fsと設定される。この状態で位置ずれD 2を測定すると、D2=-△D1となる。TEMの倍率誤差△は5% 程度であるので、数回焦点補正を繰り返せば位置ずれD ~=0に収束する。以上、位置ずれD=0になるように対物 レンズを補正した後、指定したオプティマムフォーカス に設定するフロートとすれば、倍率誤差による焦点解析 誤差が充分小さくなる事が分かる。なお、位置ずれD=0 ではなく位置ずれD=0近傍、例えばF=0となるD=MC。 $\alpha$ 3に した後、オプティマムフォーカスに設定するフローとし ても良い。この場合、倍率誤差の影響低減と共に、固定 パターンによる第2のピークの影響低減も図られる。ま た焦点ずれF=0の補正回数が2回目以上に設定されてい

る場合、 $n回目に解析された焦点ずれF_nの方が<math>n-1$ 回目に解析された焦点ずれ $F_{n-1}$ より大きくなると、焦点補正を中止しする機能も付加されている。これによって補正回数を必要最小限に抑える事ができる。

【0029】以上を考慮し、図9に示すフローチャート に従って焦点補正を実行する。まず焦点解析を行う視野 を選択する。この選択には観察倍率や対物絞りなどの設 定も含める。次にオプティマムフォーカス、相関値下 限、振り角α及び補正回数の設定を図2に示す画面を用 いて行う。計算機にはオプティマムフォーカス、相関値 下限、振り角α及び補正回数の推奨値つまり初期値が設 定されているが、必要に応じて操作者が値を変更できる 様になっている。オプティマムフォーカスは通常F=0に 設定されているが、試料によってはアンダーフォーカス で観察した方が良い場合もある。また振り角αは、穴径 ~10 µmの対物絞りを通過できる最大値振り角である0.5 。 に設定されているが、視野によっては入射電子線角度 変化による像歪みの影響が大きく、振り角 α を小さく設 定した方が良い場合もある。相関値下限も解析画像の画 素数などの撮影条件に依存する。振り角αや相関値を最 適化するために、焦点解析のみで焦点補正は行わないモ ードを設けておく必要がある。振り角 $\alpha$ は0.2~0. 5度が一般に使用される。振り角 αの下限及び許容精度 上限は装置の性能で決まる。図2の画面に示した補正回 数設定を0にし、焦点補正実行ボタン93をクリックすれ ば計測のみを行う。また、操作者がパラメータ変更中に 推奨値を忘れてしまった場合は、初期設定のボタン92を クリックすると推奨値が呼び出される様になっている。 【0030】パラメータ設定終了の後、電子線検出器17 を用いて画像ペアを撮影する。従来TEMの焦点ずれ検出 装置は入射電子線の角度を照射系電子偏向レンズ13を用 いて正弦波的に振動させた時のTEM像の振動を操作者が 観察するという構成であった。しかしTEM像が常に振動 するという従来の回路構成では画像の取り込みが行えな い。第1のTEM像取り込みを指示する信号を受信した後、 画像の取り込みを開始し、該画像取り込みが終了した事 を示す信号を受信した後、入射電子線の角度を第2の角 度に変更し、該変更が終了した事を示す信号を電子線検 出器が受信した後、第2の画像の取り込みを行う制御系が 必要である。上記制御系を用いて撮影した画像ペアから 解析画像P(n,m)を計算し、位置ずれに対応したピークを 特定する。

【0031】なお位置ずれによるピークが特定できなかった場合は、焦点補正を中止し、操作者に次の行動の指針を与えるためにその原因を推測するフローが設けてある。位置ずれが解析できなかった原因として、視野内に試料が存在しない、画像が非常にボケている等、各々の画像に問題がある場合と、入射電子線の傾斜角度が大きすぎたために位置ずれDが大きくなり過ぎた、入射電子線角度変化の影響で画像が歪んだ等、画像ペア間での共

通部分の減少が原因になる場合がある。その判断のため に、入射電子線の角度を第1の角度とし、結像系電子偏 向コイル16を用いて画像を既知量だけ平行移動させた第 4のTEM像を撮影し、第1のTEM像と第4のTEM像で位置 ずれ解析を行う。第1のTEM像と第4のTEM像で位置ずれ 解析不能であれば、視野内に試料が存在しない、画像が 非常にボケている等、各々の画像に問題があると考えら れる。これに対しては倍率を下げ、低倍率で予備補正を 実行する指示を出す。倍率を下げれば視野が広がるの で、視野内に試料が存在する確率が高くなる。また低倍 率では焦点ずれによる像ボケ影響が低減され、像のシャ ープネスが向上するので、位置ずれ解析が可能となる。 第1のTEM像と第4のTEM像で位置ずれ解析可能であれ ば、画像ペア間での共通部分減少が原因と考えられるの で、振り角αを小さくする指示を出す。エラーメッセー ジは図2(b)の様に画面に表示し、解析できなかった焦 点ずれFは表示せず、相関値のみ表示する。

【0032】位置ずれに対応したピークが特定できたら、該ピークから位置ずれDを求め、D=Mα(F+Csα²)の関係を用いて焦点ずれFを計算し、対物レンズ電流の調整を行う。対物レンズ電流と焦点位置の関係は投影レンズの設定つまり観察倍率によって異なるので、各観察倍率で対物レンズ電流と焦点位置の関係表もしくは関係式が計算機に記録されている。前記関係表もしくは関係式を用い、設定された焦点にするために必要な電流を求め、対物レンズ電流を調整する。焦点補正回数が2回以上に設定されていれば、再び画像ペアを撮影して焦点を解析し、対物レンズ電流を調整する。

【0033】本発明における自動焦点補正システムはデ ジタルシグナルプロセッサであるフーリエ変換像の位相 差解析に基づく位置ずれ解析用演算器20が搭載されてお り、従来のアプリケーションソフトでは2 sec程度かか っていた256×256画素の画像の位置ずれ解析が、30msec 以下で実行可能となっている。電子線検出器17による画 像取り込み、照射系電子偏向コイル13、及び対物電子レ ンズ14の変更を含めた一回の補正を1秒以下で実行でき る様になっており、連続自動補正が可能になっている。 図2に示した連続実行ボタンをクリックすると連続焦点 補正が始まり、焦点補正の停止を支持するボタンをクリ ックすると焦点補正は停止する。もしくは連続実行ボタ ンをクリックすると連続焦点補正が始まり、再び連続実 行ボタンをクリックすると連続焦点補正は停止する。若 しくは焦点補正実行ボタン93をダブルクリックすると連 続焦点補正が始まり、再び実行ボタン93をクリックする と連続焦点補正は停止する。連続焦点補正実行中は、試 料ステージを移動させて視野を変化させてもオプティマ ムフォーカスに自動的に設定される。なお試料ステージ を移動させながら第1のTEM像と第2のTEM像を撮影する と、視差による位置ずれDと共に試料移動による位置ず れDsが混入するため焦点補正解析精度は劣化するが、目 的の視野が見つかると試料ステージ移動を停止させて観察を始めるので、試料観察に必要な焦点補正精度を得る事ができる。試料ステージ移動による補正精度劣化が問題となる場合、n回目の焦点解析のために撮影された第1のTEM像と、n-1回目の焦点解析のために撮影されは第1のTEM像の位置ずれから試料ステージの移動速度を測定しn回目の測定における第1のTEM像と第2のTEM像の間の試料移動による位置ずれDsを予測し、第1のTEM像と第2のTEM像の位置ずれDbsより試料移動による位置ずれDsを差し引く事によって視差による位置ずれDを抽出し、焦点を解析する。

【0034】本システムには相関値が下限値以下の場合は焦点を変化させないという誤動作チェック機能が備わっている。TEM像は一般にS/Nが低く、S/Nが低い画像では位置ずれ解析不能となる確率が高くなる。位置ずれ解析不能となった原因が確率的なものであれば、次の解析では正しい解析結果が得られる可能性は高い。そこで焦点解析におけるエラー回数の上限値を設定し、相関値が下限値以下となる回数が上限を超えると、絞りなどで電子線が遮られたため、試料構造のTEM像が電子線検出器に取り込まれていない等のアクシデントがあったと判断し、画面にエラーメッセージが表示する機能が付加されている

【0035】焦点補正連続動作中、第1の入射角度による第1のTEM像と第2の入射角度による第2のTEM像が交互に画面に表示されるが、処理が高速化してくると交互表示が画面のチラツキと感じられるようになり、操作者に不快感を与えたり、微細構造の観察の支障となってくる場合がある。そこで、画面に表示するのは第1の入射角度で観察されたTEM像のみとし、第2の入射角度で観察されたTEM像は画面には表示しない回路構成とする。または第1の入射角度で観察されたTEM像を別の画面に表示する回路構成とすると、入射電子線の軸ずれによる像歪みの影響を必要に応じて確認することもできる。

【0036】実施例2

図19に自動検査装置で用いたTEMの基本構成図を示す。電子銃11及びその制御回路11'、照射レンズ12及びその制御回路12'、照射系電子偏向コイル13及びその制御回路13'、対物レンズ14及びその制御回路14'、投影レシズ15及びその制御回路15'、結像系電子偏向コイル16及びその制御ソフト16'、電子線検出器17及びその制御リフトと画像処理ソフトを搭載した計算機19から構成される。各制御回路は計算機の制御ソフトから送られる制御コマンドを受信し、制御が終了すると計算機19に返り値を送る。照射電子偏向コイル13及び照射電子偏向コイル16を用いてTEM像を平行移動させるイメージシフト機能が設けられている。電子線検出器17はCCDカメラ等、多数の画素から構成される電子線検出器であり、得

無を判断する。

られた画像信号は画像送信用のケーブルで計算機19の記録装置もしくはフーリエ変換像の位相解析に基づく位置ずれ解析用演算器20に高速に送信される。計算機19にはフーリエ変換像の位相解析に基づく位置ずれ解析用演算器20が接続され、パターン検査・計測用ソフトが搭載されている。

【0037】図10にTEMを用いた自動検査装置の処理

フローを示す。まず電子銃11で発生させた電子に加速電 圧を印加し、電子ビームが光軸上を通過するように照射 系電子線偏向コイル13を用いて調整し、電子線検出器17 に電子線が到達する事を確認する。光軸と平行な方向を z方向、光軸と直交する面をx-y平面とする。照射レンズ 12の調整を行った後、試料室に試料21を挿入する。試料2 1は電子線が通過する様に薄片化した後、メッシュ22と 呼ばれる金属製の支持具に固定されている(図11 (a))。メッシュ22を試料ホルダーに置き、該試料ホル ダを試料ステージに乗せて観察する。メッシュ22の直径 は3mm程度であり、方向や位置を正確に指定して試料ホ ルダーに乗せる事は困難である。そこで低倍率で観察し たメッシュ22の像を記録し、図12のフローに従ってメ ッシュ22の方向、位置及び形状を解析する。電子が通過 できるのはホール23と呼ばれる穴の領域である。まず取 り込まれた画像を2値化し、連結成分を求め、各領域のラ ベル付けを行う(図11(b))。次に各ラベル領域の面積 を計算する。ホールの大きさはほぼ一定であるので、面 積の最頻値をホールの面積と特定できる。具体的には図 11(b)の様にラベル付けられた領域のうち、最頻値近 傍の面積を持つ領域はホール全体が写っている4,5,7,8, 9,12,13のラベル領域である。メッシュ22の方向を解析 するためにホール23全体が写っているラベル領域の重心 24を計算する。各領域の重心間の距離が最小となる組み 合わせを求める(図11(c))。例えばラベル領域4の重心 24と最も近いのはラベル領域5とラベル領域8の重心24で ある。ラベル領域4とラベル領域5の重心24を結ぶ方向を x方向、ラベル領域4とラベル領域8の重心24を結ぶ方向 をy方向と特定する。またホール23の形状は既知である ので、ホール23の面積からホール23の1辺の長さHが計算 できる。また最近接重心の間隔からホール23の一辺の長 さHを引けば、メッシュ22の幅Mが計算される。以上の工 程終了後、メッシュ22のxy方向と画面の水平垂直方向を 一致させた画面が表示される。メッシュ22の各ホール23 に番号が表示されている。操作者はこの表示にてラベリ ングが正しく実行されている事が確認できる。またこの 番号を用いて試料21が存在する、つまり検査を行うホー ル23の位置を指定し、それ以外のホールでは検査しない ように設定し、検査時間の短縮を図る事もできる。

【0038】ホール内の試料の有無は画像処理により自動的に判断する事もできる。この判断にはホール内の画像強度のヒストグラムやフーリエ変換像を用いる。フーリエ変換像を用いる判断では、フーリエ変換像における

高周波成分の割合で判断する。図17(b)に示す様に解 析エリア内に試料が存在しないと、照射電子電流密度の 分布等によって画像強度に多少の変動はあるが、そのフ ーリエ変換像には低周波成分しか存在しない。試料、特 に生物試料の様に微細な構造を持つ試料が存在すると、 フーリエ変換像における高周波成分の割合が増加する (図17(a))。低周波成分に対する高周波成分の割合 が一定値以上になると、解析エリア内に試料が存在する と判断する。画像強度のヒストグラムを用いる判断で は、画像強度のヒストグラムに存在するピークの数によ って試料の有無を判断する。ホール内に試料が存在しな いと照射電子電流密度の分布等によって画像強度に多少 の変動はあるが、ピークは1つしか存在しない(図13 (b))。一方ホール内に試料が存在する画像強度のヒス トグラムに複数のピークが存在する(図13(a))。従 って画像強度ヒストグラムにおけるピークが複数個存在 するとホール内に試料が存在すると判断する。なお、試 料コントラストが非常に低いためピークがオーバーラッ プしてしまう試料では、ビークの半値幅を元に試料の有

【0039】メッシュ22の方向や形状を解析する前に、試料ホルダの高さを調整しておいた方が良い。試料ステージ18の設定不備等により、対物レンズが設定可能な焦点範囲外に試料ホルダが置かれている可能性もある。焦点範囲内に置かれていても、対物レンズ電流を大きく変化させるとレンズ条件変化のため倍率等が変化してしまうので、試料ホルダの高さはほぼ一定とした方が良い。後述する焦点解析装置で試料ホルダの高さを解析し、試料ステージ制御機構18′を用いて試料ホルダの高さを自動調整する機能が付加されている。

【0040】また試料ステージ18の設定不備により、試料ホルダが傾斜して挿入されている場合もある。試料ホルダが大きく傾斜していると、メッシュ22内のホールの位置によって観察条件が変わってしまう。そこでメッシュ22から複数の地点を選択し、その地点の位置と焦点ずれ解析結果から求めた試料高さを記録する。各位置の試料高さから試料ホルダの傾斜角度を計算し、試料ホルダの傾斜角度を調整する。試料ステージ制御機構18'には試料ホルダ傾斜の自動補正機能も付加されている。

【0041】次に検査項目の設定を行う。生物の自動検査ではウィルスの形状や個数を検索する場合が多い。各ウィルスによって画像前処理や測定すべき幾何的特徴等の検査項目が設定され、計算機19にマクロプログラムとして記録されている。例えば試料内に分散した直径約20 nm~30nmの球形ウィルスの数と各々の直径を測定する場合について考察する。検査すべき情報はウィルスの個数と直径のみであるので、ウィルスを濃く染色した試料のTEM像を電子線検出器17で取り込み、取り込まれた画像を2値化する事によって染色領域つまりウィルスを抽出し、幾何的特徴解析を用いてウィルスの直径を測定す

る。まず、この目的に合せ、解析エリアの大きさが設定される。ウィルス検査に用いる画像の画素数は $512\times512$ であり、直径を1割り程度の誤差で測定する場合、1つのウィルスの直径が10画素程度になるためには解析エリアの1辺の長さは $1\mu$ m程度が適当である。ホールの1辺の長さが $30\mu$ mであれば、1つのホールは $30\times30$ エリアに、数え落としを防止するためにエリア間に30nm程度の重なり領域を設定すると $31\times31$ エリア分割される。エリア分割が終了すると図11(d)の様な画面が表示され、解析エリアが示される。

【0042】全ての解析エリアに試料が存在するとは限 らないので、解析エリア内に試料が存在しなければ、す ぐに次の解析エリアに移動した方が検査時間の短縮にな る。エリア内の画像強度のヒストグラムやフーリエ変換 像を用い、解析エリア内の試料の有無を判断する機能も 装備されている。上述の様にウィルスのみが濃く染色さ れる試料作製法を用いたので、試料が存在する領域と存 在しない領域の画像強度が異なると仮定できる。解析エ リア内に試料が存在すると、図13(a)に示す様に画像 強度のヒストグラムは複数のピークを持つ。図13(b) に示す様に解析エリア内に試料が存在しないと、照射電 子電流密度の分布等によって画像強度に多少の変動はあ るが、ピークは1つしか存在しない。従って画像強度の ヒストグラムに存在するピークの数によって、ウィルス の有無を判断できる。フーリエ変換像を用いる判断で は、フーリエ変換像における高周波成分の割合で判断す る。図17(b)に示す様に解析エリア内に試料が存在し ないと、そのフーリエ変換像には低周波成分しか存在し ないが、生物試料の様に微細な構造を持つ試料が存在す ると、フーリエ変換像における高周波成分の割合が増加 する (図17(a))。低周波成分に対する高周波成分の 割合が一定値以上になると、解析エリア内に試料が存在 すると判断できる。

【0043】 1 辺が $30\mu$ mホールでは対角線の距離が $42\mu$ mであるので、試料ホルダが $1^{\circ}$  傾斜していたとするとホール内で $0.74\mu$ m焦点ずれが発生する。TEM像のコントラストは焦点ずれに敏感であり、サブミクロン焦点ずれがあると画像コントラスト変化や画像ボケが発生するので、ウィルス検査は常に一定のフォーカスで撮影された像で行う必要がある。ウィルス検査を開始する前に、サブミクロン精度の焦点補正を行う必要がある。

【0044】この焦点補正における焦点解析に、視差を利用した焦点解析法を適用する。電子線を光軸とほぼ平行な第1の角度から入射して撮影した第1のTEM像と、光軸から角度  $\alpha$  だけ傾斜させた第2の角度から入射して撮影した第2のTEM像を用いる。図4に示す様に、焦点がずれていると第1のTEM像と第2のTEM像では画像の位置ずれが発生する。焦点ずれFと視差による位置ずれDにはD=M  $\alpha$  (F+Cs  $\alpha$ 2)の関係がある。倍率M、振り角 $\alpha$  は操作者が設定する。球面収差係数Cs は装置に固定であるので、画

像ペア間の位置ずれDが測定できれば焦点ずれFを特定で きる。視差による位置ずれ解析法としては、従来、相互 相関法や最小2乗法などが用いられてきたが、位置ずれ 解析法は解析精度が1画素以下にはならず、十分な焦点 解析精度が得られなかった。本発明はこの位置ずれDの 解析にフーリエ変換像の位相差解析に基づく解析法を適 用した事を特長としている。図1に示す様に、対物レン ズ14の上部に設けられた角度偏向手段13を用いて試料に 対する電子線の入射角度を変化させた第1と第2のTEM 像を電子線検出器17を用いて撮影する。撮影された第1 と第2のTEM像はフーリエ変換像の位相差解析に基づく 位置ずれ解析用演算器20に送信され、解析結果である位 置ずれDが計算機19に送られる。計算機19では位置ずれD から焦点ずれFを計算し、目的の焦点に設定するために 必要な対物電流I<sub>thi</sub>を求め、それを元に対物レンズ14の 焦点を補正する。

【0045】図5に本発明に適用した位置ずれ解析法の説明図を示す。位置ずれD=(dx,dy)のある画像ペアS1(n,m)=S2(n+dx,m+dy)を仮定し、S1(n,m),S2(n,m)の2次元離散的フーリエ変換をS1'(k,l),S2'(k,l)とする。フーリエ変換にはF{S(n+dx,m+dy)}=F{S(n,m)}exp(idxk+idyl)の公式があるので、S1'(k,l)=S2'(k,l)exp(idxk+idyl)と変形できる。つまりS1'(k,l)とS2'(k,l)の差は位相差exp(idxk+idyl)=P'(k,l)で表現される。P'(k,l)は周期が(dx,dy)の波でもあるので、位相差画像P'(k,l)を逆フーリエ変換した画像P(n,m)には(dx,dy)の位置にる的なピークが発生する。画像P(n,m)にはる的なピークのみが存在すると仮定できるので、る的なピークの強度の重心を計算すれば、る的なピークの位置が小数点を含んでいても正しく位置を求められる。

【0046】画像P(n,m)全体の強度を規格化した後、δ 的なピークの強度を計算すると、雑音成分つまり画像ペ ア間で一致しない部分が多い場合はピーク強度が弱くな る。このピーク強度を相関値として明示すれば、操作者 は雑音成分比つまり解析結果の信頼性を同定する事がで きる。自動補正装置では全てのエリアで必ず正しい解析 が行われる保証はない。そこで相関値の下限値を設定 し、計算された相関値が下限値以下であれば対物レンズ の調整は行わず、解析エリアの番地と共に相関値を記録 しておく。例えば試料ステージ移動中の誤動作によって メッシュの位置がずれた場合、ホール23の端には取り込 まれたTEM像の半分以上がメッシュ22になってしまい、 画像ペアの共通部分が減少したため、解析不能となる解 析エリアの列ができる。操作者は自動検査終了後、解析 不能となった解析エリアの分布から、試料ステージの誤 動作によって解析エリアにメッシュが混入した事、及び どの時点でステージの誤動作が発生したかを推測する事

位置ずれ量Dが解析できたら、 $D=M\alpha$  (F+Cs  $\alpha$   $^2$ )の関係を用いて焦点Fを計算し、設定されたオプティマムフォー

カスにするために必要な電流を求め、対物レンズ電流の 調整を行う。対物レンズ補正後、再び視差による焦点解 析を行い、その位置ずれ解析における相関値と対物レン ズ電流を解析エリアの番地と共に記録すると、検査状態 を更に詳しく記録する事ができる。オプティマムフォー カスにおける対物レンズ電流から試料の高さ分布を求め る事ができる。また同じ位置ずれDで計算された相関値 を用いると、シャープネス等の画質を比較する事もでき る。

【0047】焦点補正終了の後、図14に示すフローに 従いウィルス検査を実行する。検査用のTEM像を新たに 撮影しても良いが、オプティマムフォーカスで撮影した 入射電子線角度1におけるTEM像がすでに記録されている ので、これをウィルス検査に用いると撮影時間の短縮に なる。ウィルス検査では、まずTEM像を2値化し、連結成 分を求め、領域のラベル付けを行う。次に各ラベル領域 の面積を計算し、面積一定値以下の領域は雑音と判断し 消去する。次に各ラベル領域の円形度やモーメント等の 生体試料の特徴量を計算し、真円に近いと判断された領 域をウィルスと認定し、その面積から直径(生体情報)を 計算する。ウィルスの個数と各々の直径は先程と同様に 解析エリアの番地と共に記録する。

【0048】1つの解析エリアで検査が終了すると、試料ステージ18を用いて試料を移動させ、次の解析エリアの検査を開始する。試料ステージ18の微動精度は位置決め精度とバックラッシュによって記述される。試料ステージ移動方向一定における移動精度が位置決め精度であり、方向転換における滑り距離がバックラッシュである。現在の製品では位置決め精度は約1.2nm、バックラッシュは約0.02 $\mu$ mに達している。解析エリアの大きさが30 $\mu$ mであれば、試料移動は試料ステージ18にて実行可能である。

【0049】但し試料ステージ18を移動させると、ステ ージ移動停止の信号を受けた後も、試料ステージ18の惰 性による試料ドリフトが発生する。視差を利用した焦点 解析では、視差による位置ずれDに試料ドリフトによる 位置ずれDsが混入すると、焦点解析精度が低下する。そ こで第1のTEM像を撮影した時刻とは異なる第2の時刻 において、第1の入射電子線角度で撮影された第3のTE M像を用いる。第1のTEM像と第3のTEM像の位置ずれ量 より試料ドリフトを計算する。この位置ずれ解析もフー リエ変換像の位相差解析に基づく位置ずれ解析法で行 う。視差による位置ずれDと同等の解析精度で試料ドリ フトによる位置ずれDsを解析しなければ、焦点解析精度 の劣化となる。また試料ドリフトの測定は短時間で実行 する必要があり、試料ドリフトによる位置ずれ量は非常 に小さい。解析精度が1画素の大きさで制限される従来 の位置ずれ解析法では、明らかに精度不足である。第1 と第2のTEM像における位置ずれ量より、試料ドリフト による位置ずれDsを差し引くと、視差による位置ずれD

を求める事ができる。更に試料ドリフトによる位置ずれ Dsを相殺するように結像系電子偏向コイル16を動作させ る自動ドリフト補正を実行する事により、ドリフトによ る取り込み画像のボケも除去できる。

【0050】焦点解析に障害を与える様な試料ドリフトは、電子顕微鏡の電源投入後、鏡体の温度ムラや電子銃が安定するまでの時間や、移動中の試料ステージ18を停止させた直後等、ある程度予測可能である。取り込み画像枚数を増加させると検査効率が低下するので、ドリフト補正用の第3のTEM像を取り込む観察条件を予め指定しておき、指定された観察条件では第1、第2のTEM像と共に第3のTEM像を撮影し、ドリフトの影響を除去する。ドリフトが低減される、つまり第1のTEM像と第3のTEM像の位置ずれ量が0に近づいた後は、第1と第2のTEMのみ撮影するアルゴリズムとすれば、必要最小限の枚数のTEM像で正確な焦点補正が行える。

【0051】試料ステージ18の移動の度に試料ドリフト補正用の画像である第3のTEM像を取り込むと検査の効率を劣化させるので、試料ステージ18で移動するのはホール間の移動のみとし、解析エリア間の移動は結像系電子偏向コイル16にて行う。ステージ移動の惰性による試料ドリフトの補正は、ホール間の移動時のみとなるので第3のTEM像の取り込み枚数はかなり削減される。その他、結像系電子偏向コイル16による解析エリア移動が必要な場合としては、解析エリアが小さく分割されているため、試料ステージ18の微動精度では解析エリアの移動に関しては精度不足となる、等がある。

【0052】なおホールの大きさが結像系電子偏向コイ ル16で追従できない程広範囲である場合、試料ステージ 18をほぼ一定速度で移動させ、結像系電子偏向コイル16 を用いて試料ステージ移動速度とほぼ同じ速度で結像系 偏向コイル16を用いてイメージシフトさせる方法もあ る。図18(c)に、解析エリアの移動を試料ステージ移 動とイメージシフト移動を併用させた場合の観察視野の 位置、結像系電子偏向コイル16設定位置、試料ステージ 18設定位置を時間経過を示す。TEM像撮影に要する時間 をT<sub>c</sub>、試料ステージによる視野移動に要する時間をT<sub>s</sub>, 結像系電子偏向コイル16による視野移動に要する時間を T<sub>1</sub>とする。試料ステージ18による視野移動では、バック ラッシュやステージ移動の惰性の影響があるため高速化 には上限があり、結像系電子偏向コイル16による視野移 動よりも高速化する事は出来ない。試料ステージ18のみ で視野移動を行うと、図18(a)に示す様に検査時間が 長くなってしまう。一方結像系電子偏向コイル16は移動 範囲が狭いという問題点がある。図18(b)に示す様 に、結像系電子偏向コイル16の移動範囲を超えた場合は 試料ステージ18で試料を移動させる必要がある。そこで 図18(c)に示す様に、試料ステージ18をほぼ一定速度 で移動させ、結像系電子偏向コイル16によるイメージシ フトで試料ステージの移動を相殺させれば、試料ステー

ジ18が移動しているにもかかわらず、各解析エリアの静 止画を撮影する事が出来る。広範囲の視野移動を、試料 ステージ18のバックラッシュや惰性の影響を受けずに高 速に実行する事ができる。

【0053】各解析エリアの検査が始まる時点における 結像系電子偏向コイル16の設定位置がほぼ一定である方 が、広範囲の解析を行える(図18参照)。各解析エリアで 実行される補正及び検査に要する時間Tを計算し、その 時間で試料ステージ18の次の解析エリアへの移動が終了 するように、試料ステージ18の移動速度を設定する。決 定された試料ステージ18の移動速度を相殺するように、 結像系電子偏向コイル16によるイメージシフトを制御す る。試料ステージ18による移動速度と結像系電子偏向コ イル16による移動速度を一致させるために、観察視野の 位置ずれ解析をフーリエ変換像の位相差解析に基づく位 置ずれ解析法で行う。図26に示す様に、第1の時刻と 第2の時刻を設定し、第1の時刻における第1のTEM像 と第2の時刻における第3のTEM像を、電子線検出器17 を用いて撮影する。撮影された第1と第2のTEM像はフ ーリエ変換像の位相差解析に基づく位置ずれ解析用演算 器20に送信され、解析結果である位置ずれDが計算機19 に送られる。計算機19では位置ずれDから観察視野の移 動速度を計算し、観察視野の移動速度が0になるために 必要が結像系電子偏向コイル16設定値を求め、それを元 に結像系電子偏向コイル16を調整補正する。

【0054】試料ステージ18は移動速度を一定とした方 が試料ステージ18の位置設定精度が高くなるので、各解 析エリアの検査時間Tは一定としたい。つまり各解析エ リアにおける撮影枚数は一定としたい。各解析エリア毎 に解析エリアの位置ずれ解析用の第3のTEM像を撮影す ると位置ずれ補正精度及び焦点解析精度は向上するが、 検査の効率が劣化する。そこで試料ステージ18及び結像 系電子偏向コイル16を用いた観察視野移動の調整はウィ ルス検査前の装置調整の段階で実行しておく。もしくは ウィルス検査には不適当な解析エリアを予め指定し、該 解析エリアでは焦点補正は行わず、第1のTEM像と第3 のTEM像を撮影して観察視野移動の調整を行う。通常の 解析エリアでは観察視野はほぼ停止していると仮定し、 焦点補正のために第1のTEM像と第2のTEM像を撮影す

【0055】検査中の表示項目は操作者が必要に応じて 選択する。例えば図15に示す表示項目が用意されてい る。撮影したメッシュ22の像を解析エリアに分割した画 像を表示し、検査終了、検査中、未検査の解析エリアを 色分けして表示させ、現在の検査進行状態の把握や終了 時間の予測に利用する。また各解析エリアにおける検査 結果を順次表示させる表94や、検査結果の累積値を表示 するヒストグラム95も設けられている。また焦点解析結 果を表示するウィンドウも設けられており、画像ペアの 相関値や焦点解析結果を元に計算された試料の高さを表 示する。試料高さの基準点は検査前もしくは検査後に試 料内で適当な位置を選択し、resetボタン96を押す事に よって指定される。またウィルス検査に用いられるTEM 像の表示には、特定されたウィルスの位置と大きさを示 す円97を表示するレイヤーが設けられている。操作者は これらのウィルス検査結果、焦点補正結果及びTEM像を 観察し、途中で異常が発見された場合は検査を中止させ ることが出来る様になっている。また、ウィルス検査結 果、焦点補正結果及びTEM像の内、操作者が指定した項 目はメモリに記録されているので、検査終了後、相関値 や試料高さなどの情報から異常が予想される解析エリア の検査結果を表示させ、検査状態を確認する事もでき

【0056】検査終了後の解析結果の表示にもメッシュ 22を利用する。計測を行ったホールには解析エリアに分 割されており、表示項目を選択する事によって、各解析 エリアの解析結果をモノクロ若しくはカラーで色分けし て表示する。例えば表示項目としてウィルス個数を選択 すると、図16(b)の様に個数に応じて各解析エリアが 色分けされる。撮影された各解析エリアのTEM像は解析 エリアの番号を指定、例えば解析エリアの位置をダブル クリックすると表示される様になっている。メモリに記 録されている項目の内、操作者が指定した表示項目が画 面に表示される。例えばTEM像の表示と共に、その解析 エリアでのウィルス検査結果、試料の高さ、相関値が表 示される(図16(a))。

【0057】試料の高さ分布や相関値は検査状態の把握 や検査結果の信頼性評価に利用できる。生物試料は通常 数10nm厚さに薄片化されており、ほぼ平坦と仮定でき る。試料高さの変化は試料をのせたメッシュのソリや傾 斜に起因するものであり、試料の高さ分布をプロットし た場合、ほぼ滑らかな曲面となるはずである。従って試 料高さが極端に変化している解析エリアは焦点解析の誤 動作が発生した、若しくは何らかの原因で試料薄膜が捲 れ上がったと推定される。いずれにしてもその解析エリ アの検査結果の信頼性は乏しいと言える。例えば図16 (c)に示す試料高さ分布では、領域25のみ試料高さが異 なっており、この領域での検査結果の信頼性の乏しいと 推定される。この領域の検査結果を除去するために、試 料高さが指定された範囲外となった解析エリアの検査結 果は用いない様にする事も出来る。つまり試料の高さ分 布を検査結果のフィルターとして用いる事が出来る。ま た、試料の高さを基準にしたフィルターでは無く、高さ 分布から得られた曲率でフィルターを設定する事も出来 る。また図16(d)に示す相関値分布が得られたとす る。相関値はTEM像のシャープネスの評価に利用でき る。生物試料では試料作製状態、例えば試料が厚いとオ プティマムフォーカスで観察してもボケた画像しか得ら

れない。画像がボケていると相関値が低下すると共に、 2値化の際の誤差が大きくなるため、ウィルス直径の測 定精度が低下する。試料の高さ分布と同様、相関値分布をフィルターとして利用し、相関値が低かった領域26での解析結果を用いない様にする事もできる。また相関値からウィルス直径の測定誤差を見積り、該測定誤差をウィルス直径分布図作成の際の重み関数として使用することも出来る。

【0058】 実施例3

図19は、本発明の実施例で使用する透過電子顕微鏡の 基本構成図である。電子銃11及びその制御回路11'、照 射レンズ12及びその制御回路12'、照射系電子偏向コイ ル13及びその制御回路13'、対物レンズ14及びその制御 回路14'、投影レンズ15及びその制御回路15'、結像系 電子偏向コイル16及びその制御回路16'、電子線検出器 17及びその制御回路17'、試料ステージ18及びその制御 回路18'、制御ソフトと画像処理ソフトを搭載した計算 機19から構成される。各制御回路は計算機19の制御ソフ トから送られる制御コマンドを受信し、制御が終了する と計算機に返り値を送る。電子線検出器17はCCDカメラ 等、多数の画素から構成される電子線検出器17であり、 得られた画像信号は画像送信用のケーブルで計算機19の 記録装置もしくはフーリエ変換像の位相解析に基づく位 置ずれ解析用演算器20に高速に送信される。計算機19に はフーリエ変換像の位相解析に基づく位置ずれ解析用演 算器20が接続されている。

【0059】図3にTEM像撮影のフローチャートを示す。まず電子銃11で発生し電子線に加速電圧を印加し、電子ビームが光軸上を通過するように照射系電子線偏向コイル13を用いて調整し、電子線検出器17に電子線が到達する事を確認する。次に照射系レンズ12を調整した後、試料21を挿入し、低倍で試料21のTEM像を確認した後、TEM像コントラストを増加させるために光軸に対物絞りを挿入する。投影レンズ15の倍率を増加させながら観察視野を選択し、焦点補正を行い、必要なTEM像を撮影する。

【0060】この焦点補正における焦点解析に、視差を 利用した焦点解析法を適用する。電子線を光軸とほぼ平 行な第1の角度から入射して撮影した第1のTEM像と、光 軸から角度αだけ傾斜させた第2の角度から入射して撮 影した第2のTEM像を用いる。図19図示の照射系電子偏 向コイル13を用いて故意に試料への電子線の照射角度を 変える機能をワブラーといい、これを用いることで焦点 ずれを視差に変換できる。そこでまず図24を用い、ワ ブラーの動作原理と視差が生じるメカニズムを説明す る。図24(a)には、試料が正焦点位置にあり(F=0)、電 子線が光軸に対し並行(α=0)に入射している場合の電子 光学図を示した。図中で電子線は紙面上方から矢印で示 した試料に入射している。試料中で電子線の一部は回折 され、例えば結晶性試料では図中に示したようにブラッ グ条件を満たす特定の方向に散乱され、残りは方向を変 えずにそのまま透過する。試料下の対物レンズは通常の

光学凸レンズと同様の性質を持ち、電子線を収束する作 用を有する。従って、レンズ直下で同一散乱方向電子が 1点に収束する、いわゆる回折像面(後方焦点面)が形成 される。つぎに同一点で散乱・透過された電子が1点で 収束されるTEM像面が形成される。この時、レンズの投 影倍率Mに従い、試料はTEM像面ではM倍に拡大されて いる。F=0、 α=0の場合は、図24(a)のようにTEM像面 の矢印像は光軸からの位置ずれが起きていない(D=0)。 一方、試料は正焦点位置にあるものの(F=0)、ワブラー 機能で電子線が角度 αで斜め入射した場合、図24(b) のように電子線は対物レンズの中心軸からはずれた位置 で収束作用を受けるため、光学レンズ同様凸レンズ固有 の球面収差の影響を受け、視野ずれD=CsMα³が発生す る。ここでCsはレンズの固有値である球面収差係数であ る。最後に試料は正焦点位置になく、ワブラー機能で電 子線が角度αで斜め入射した場合、図24(c)のように 位置ずれは更に増大する。焦点ずれ量をFとしたとき、 光軸に対して横方向には試料位置はαFずれるため、TEM 像面ではレンズ倍率Mで拡大され、MαF視差が生じるこ とになる。従って、球面収差によるずれ量と合わせ、視 差は $D=M\alpha(F+Cs\alpha^2)$  で表される量となる。この式か ら明らかなように、試料が正焦点位置になくても、 $\alpha=0$ ならば視差Dはゼロである。従ってこのようにワブラー 機能を用いてαの異なる2種の画像ペアを撮影すること により、画像ペアの位置ずれ量Dから焦点ずれFを特定 できる。なお、収差による視差(CsMα³)は焦点ずれで生 じる視差(MαF)より通常1桁以上小さいため、視差を最 小に抑えることで高精度な焦点補正が可能であり、ワブ ラーでの焦点補正は視差がCsMα3以下に成れば完了と考 えて良い。

【0061】画像ペアの位置ずれDはフーリエ変換の位相成分を利用した解析法にて求める。

【0062】この方法の説明図を図5に示す。位置ずれD = (dx, dy) のある画像ペアS1 (n, m) = S2 (n+dx, m+dy) を仮定し、S1 (n, m),S2 (n, m) の2次元離散的フーリエ変換をS1'(k, l)、S2'(k, l)とする。フーリエ変換にはF{S(n+dx, m+dy)}=F{S(n, m)} exp(idxk+idyl)の公式があるので、S1'(k, l) = S2'(k, l) exp(idxk+idyl)と変形できる。つまりS1'(k, l)とS2'(k, l)の位置ずれは位相差exp(idxk+idyl)=P'(k, l)で表現される。P'(k, l)は周期が(dx, dy)の波でもあるので、位相差画像P'(k, l)を逆フーリエ変換した画像P(n, m)には(dx, dy)の位置にる的なピークが発生する。画像P(n, m)にはる的なピークのみが存在すると仮定できるので、る的なピーク強度の重心を計算すれば、る的なピークの位置が小数点を含んでいても正しく位置が求められる。

【0063】画像P(n,m)全体の強度を規格化した後、 $\delta$ 的なピークの強度を計算すると、雑音成分つまり画像ペア間で一致しない部分が多い場合はピーク強度が弱くなる。このピーク強度を相関値として明示すれば、画像ペ

アの一致度を評価する事ができる。

【0064】図25に示した装置を用い、図9に示すフ ローチャートに従って焦点補正を実行する。まず試料ス テージ18に備えられた試料微動機構で焦点解析を行う視 野を選択する。この選択には観察倍率や対物絞り径など の設定も含める。次にオプティマムフォーカス、相関値 下限、振り角α及び補正回数の設定を図2に示すモニタ 画面を用いて行う。パラメータ設定終了の後、電子線検 出器17を用いて画像ペアを撮影する。撮影した画像ペア から解析画像P(n,m)を計算し、位置ずれに対応したピー クを特定する。位置ずれに対応したピークが特定できた ら、該ピークから位置ずれDを求め、算出されたD値を制 御ソフト及び画像処置ソフトを搭載した計算機19に転送 する。ここで、D=M $\alpha$  (F+Cs  $\alpha$  2) の関係を用いて焦点Fを 計算し、焦点Fに対応した補正すべき対物電流値Iobjを 算出し、この値を対物レンズ制御回路14'へ転送し、対 物レンズ電流の調整を行う。

【0065】ここでは、上記の焦点補正を用いた電子顕 微鏡によるウィルスや半導体メモリの不良検査の実施例 を示す。電子顕微鏡は原子レベルの分解能を持ち、試料 構造に起因した様々なコントラストが得られるため、生 物・非生物を問わず様々な対象試料の観察が成されてい る。そうした中で光学顕微鏡ではサイズが小さいため評 価できないエイズやインフルエンザといったウィルスに ついては、多数の患者についての感染の有無をウィルス の有無を高速に判定する必要がある。こうした要求に対 しては従来人間がマニュアルで動作する電子顕微鏡に試 料を挿入し、目視にて評価を行っていた。同様の例が、 半導体メモリにおける不良検査である。適宜抜き取り、 観察可能な形状に加工した試料は、電子顕微鏡にセット され、観察される。しかし近年の高集積化に伴い、観察 視野は飛躍的に増大し、人間がマニュアルで不良を発見 するのは限界となってきている。加えて、多くの試料は 平坦でないこと、試料が常に電子線に垂直な面に設置さ れるとは限らないことから、次々と観察視野を変えてい くと、焦点が外れていってしまうため、その都度、焦点 補正が必要であり、検査工程の自動制御による観察のス ループット向上がきわめて重要になってきている。そこ で、本出願の自動焦点補正機能を活用し、初めに図20を 用い、ウィルスの検査の例を示す。撮影した2枚の画像 から実施例1同様位置ずれDが算出され、次いで焦点ず れFと、これに対応した対物電流 I obj が算出される。こ れらの値を元に、直ちに対物レンズ14に補正が掛けら れ、再度画像が撮影される。画像撮影は、試料微動と焦 点補正を数回繰り返し、目的の視野が画像に写されるよ うになってから検査用として改めて画像を撮影してもよ い。その後、予め摘出すべきウィルスについての登録し てあった画像との比較を行う。

【0066】ここでも位置ずれDを解析したとき同様、 2フーリエ変換像間の位相差解析に基づく画像処理によ

り形状の一致度を評価し、相関値を求め、設定された相 関値下限を上回った場合、ウィルスが発見されたものと し、ウィルスの発見された試料ステージ18のx、y座標 を登録したり、試料番号を登録する。また、観察視野に ウィルスが発見されなかった場合は視野を変更する。こ の時、視野変更は試料ステージ18におけるx、y、z微動 機構を動作させるほか、結像系電子偏向コイル16によ り電子線位置を移動させてもよい。また、電子線検出器 17の電子顕微鏡への取り付け部分に微動機能を設ける ことにより、電子線検出器17を移動させてもよい。この ように、試料位置の変化やドリフト補正は、試料を透過 した電子線の照射位置と電子線検出器の相対位置を変化 させることに他ならず、場合により使い分けることが可 能である。焦点補正についても同様に複数の方法が存在 し、前記実施例では、焦点補正は対物電流値を変化さ せ、焦点距離を変えることで実施したが、位置ずれDを 検出した結果、試料ステージ18を用い、試料の位置、例 えば焦点位置なら電子線入射軸方向に試料を微動するこ とでも焦点補正が可能である。これは図20中の焦点ずれ F算出後、試料ステージzを移動させたフローで示した 通りである。また試料ドリフトの場合、位置ずれDに対 応して、電子線入射方向に垂直面内で試料ステージ18を 移動させてもよいし、電子線検出器17の設置位置を微動 してもよい。

【0067】次ぎに半導体評価例を図21を用いて説明す る。電子線検出器17から転送される典型的なメモリセル の上から観察した像(いわゆる平面像)は図中下部のよ うな状態である。半導体パターンは通常このように一定 形状のパターンが規則的な配列をしているものが多い。 そしてこの中の極一部に不良である欠陥や異物に起因す るコントラストが混入している。図21中でも、パターン 周辺に線状の欠陥や、丸型異物が観察されている。初め に既に記述してきた方法にて焦点を補正し、次に登録パ ターンと比較をする。ここで比較法の一例を図22を用い て説明する。検査すべきパターンが規則的に配列してい ることを利用し、パターン間隔の視野サイズをトリミン グして切り出すことにする。従って、登録画像も同一サ イズの画像が適当である。ここでウィルス同様の形状の 一致度を評価し、相関値が設定下限値を上回った場合、 対応するメモリ番地を登録する。次ぎにトリミング位置 を変え、同様の形状一致度を評価していく。こうして撮 影した像全面の検査が終了したら、試料ステージ18や結 像系電子偏向コイル16により視野を変え、焦点を再度補 正した後同様の検査を行う。上記では、初めに電子線検 出器で撮影した像中には複数のメモリセルパターンが含 まれていたが、評価する欠陥が小さい場合や、コントラ ストが弱いことも考えられ、観察倍率を十分に取る必要 があることもある。この時は電子顕微鏡倍率を高め、初 めからメモリセル1個分の像を撮影し、トリミングなし に登録画像と1対1で比較しても良い。図22ではトリミ

ング位置は試料左から右に移動しているが、図23のよう に、様々な検査順番がありえる。

【0068】これは試料ステージの微動性能や偏向コイルの偏向精度にあわせて設定すべきである。

【0069】更に、本明細書実施例は透過電子顕微鏡(TEM)を用いた例について記述したが、走査電子顕微鏡(SEM)、走査透過電子顕微鏡(STEM)、イオン顕微鏡(SIM)等の電子、イオン等の荷電粒子線を用いた像観察装置に広く応用可能である。

#### 【0070】実施例4

試料台を連続移動して試料を観察又は検査する装置に於 いて、試料台が5m/S以上の高速となると振動、速度 ムラレールの精度による誤差により所定の速度で移動す ることが相当難しくなる。このような場合本願発明の如 く、第1の荷電粒子線その物がプロープとなりこのプロ ープを試料に照射し試料からの第2の荷電粒子線を検出 して得られた複数の画像から目的の位置との誤差を位相 限定法により算出し次の検査する試料の画像を取得する までの間に試料台又はプローブを偏向する偏向器にフィ ードバックすることにより解決を図ることが可能であ る。これにより連続して移動する試料の検査の誤判定を 減少することが可能となる。具体的には、プローブであ る第1の荷電粒子線を収束し偏向器及び対物レンズを介 して試料の所定領域を走査し、試料からの第2の荷電粒 子線を検出器で検出しアナログ信号からデジタル信号に 変換したのち記憶手段に記憶する。記憶開始点は常に一 定とし、時間管理又はステージからの信号又は試料上の マークにより動作させる。第1の画像を取り込んだ後所 定時間後第2の画像を取り込む。この第1と第2の画像 をフーリエ変換し位相差を求めて逆フーリエ変換して原 点位置からのズレを記憶手段のアドレス量から求め試料 台の制御部又は偏向器へ帰還する事により試料台の移動 時の誤動作による第1の画像と第2の画像との比較時誤 判定を減少させることが可能となる。

#### 【0071】実施例5

実施例1では、撮像装置としてCCDカメラを用いた例を記載した。ここで用いたCCDカメラの基本構成は図6で説明したとおり、シンチレータ71、結合部分72、CCDカメラ73で構成されており、シンチレータ71上で形成された像は常に一定の投影倍率でCCDカメラ73上に結像されていた。本実施例では、結合部分72にズームレンズを用いることにより、投影倍率を位置ずれ解析結果に合わせて自由に変更できる例を図27を用いて説明する。電子顕微鏡の下部には、図19同様電子線検出器17が取り付けられる。図中に構成の詳細を示した。先ず真空中のシンチレータ101により、電子線像は光増に変換される。シンチレータ101はガラス基板103上に貼り付けられ、最適な厚さ、例えば100kV-400kVの加速電子線に対しては50-120μm程度の厚さに研磨される。シンチレータ101で形成された光像

は光学レンズ105により撮像素子106上に結像され る。光学レンズ105や撮像素子106はその微細構造 から大気中で使用されることが望まれる。従って、シン チレータ101のみ真空シール102により真空中に設 置され、光像は真空と大気を遮断しているガラス基板 1 03を通して大気中に取り出される。ここで撮像素子1 06はCCDの他、各種撮像管等の2次元検出器が広く 利用可能である。第1と第2の画像間の位置ずれ口に対 応した焦点ずれFを求めるまでの手順は実施例1と同様 である。一般的に、焦点ずれ量が小さくなると2画像間 の位置ずれDも小さくなる。従って、高精度な位置ずれ Dを算出するためには、位置ずれDがある程度以下にな った場合、撮像倍率を拡大し、位置ずれを大きくする方 法が有効である。撮像倍率を大きくするためには、電子 顕微鏡の倍率を上げればよいが、視野範囲が変化するほ か、電子光学系の条件が変化することは像コントラスト が変化するなどの点で好ましくない場合が多い。従っ て、電子顕微鏡側は一切変化させずに撮像倍率を変化さ せるため、光学レンズ105のズーム倍率を変化させる ことを考えた。ここでのズームレンズ105には、市販 のモータ駆動のレンズを用いることが可能である。図中 右下に図示したとおり、位置ずれDが小さくなり、位置 ずれを示すピークが原点に接近した場合、例えば光学レ ンズ105のズーム倍率を1.5倍拡大する。この条件で 再度2枚の画像を撮影すると、新たな位置ずれD 'も1. 5倍拡大される。このように、解析画像結果を電子線検 出器17にフィードバックかけることにより、より高精 度な焦点補正やドリフト補正等が可能となる。

#### 【0072】実施例6

実施例1では視差を利用した焦点補正装置について述べたが、視差を利用した非点補正装置も実現できる。非点とは、図28に示す様に、対物レンズ14で発生する電磁界が光軸(2軸)回りに楕円分布を持つため、焦点が光軸回りに楕円分布を持つ現象である。つまり焦点が方位角 $\beta$ によって $F(\beta)=F+A\cos 2(\beta-\beta A)$ の分布を持つ。ここでFは $F(\beta)$ の平均値であり、一般に焦点ずれ量と呼ばれる値である。Aは非点力と呼ばれる。

【0073】図29に示す装置及びフローを用い、光軸回りの焦点分布を視差を利用した焦点解析法によって求め、非点量及び方向を解析し、非点補正コイル141にフィードバックする。光軸つまり2軸とほぼ平行な第1の方向から電子線を入射して撮影した第1のTEM像を撮影し、Z軸から角度  $\alpha$  だけ傾斜させた第2の方向から電子線を入射して撮影した第2のTEM像を撮影する。第2の方向のX軸に対する方位角を $\beta_2$ とする。第1のTEM像と第2のTEM像の間の位置ずれ $D(\beta_2)$ をフーリエ変換像の位相差解析に基づく位置ずれ解析用演算器20を用いて解析し、解析された位置ずれ $D(\beta_2)$ は計算機19に送られ、方位角 $\beta_2$ に置ける焦点ずれ $F(\beta_2)$ が計算される。次12

軸から角度  $\alpha$ だけ傾斜させた、X軸との方位角が  $\beta_3$ である第3の方向から電子線を入射して撮影した第3のTEM像を撮影し、第1のTEM像と第3のTEM像との位置ずれD( $\beta_3$ )を解析し、X軸との方位角  $\beta_3$ に置ける焦点ずれF( $\beta_3$ )を解析する。同様の解析を複数の方位角  $\beta_n$ で実行し、焦点の方位角分布を求める。

【0074】最少二乗法等のフィッティング法を用い、各方位における焦点 $F(\beta_0)$ より焦点ずれ量、非点量及び非点方向を特定する。なお、非点方向に関しては、電子レンズ内で発生する像回転の影響により、入射電子線の方位角と位置ずれベクトルの方向が平行にならない場合もある。入射電子線の方位と位置ずれベクトルの方向の差は、倍率などのレンズ条件が決定すれば特定できるので、各レンズ条件における前記差を計算機に記録しておき、該記録を用いて、非点方向の修正を行う。

【0075】上記非点解析の結果を元に、非点量Aが0になるために必要な非点補正コイル141の電流値1sx、Isyを計算し、非点補正コイル制御回路141'を介し、非点補正コイル141を調整する。

【0076】非点解析では焦点ずれ解析よりも2桁上の精度が求められる。位置ずれ解析に相互相関を利用した従来の焦点解析システムでは、非点補正に必要な精度を満たす事は非常に困難である。また非点解析とは焦点分布の解析であり、多数回の位置ずれ解析が必要である。本システムではデジタルシグナルプロセッサであるフーリエ変換像の位相差解析に基づく位置ずれ解析用演算器20を搭載しているので、1回の焦点解析時間は1秒以下になっており、数秒での非点補正が可能となっている。【0077】

【発明の効果】視差を利用した焦点解析等、電子顕微鏡像間の位置ずれから電子顕微鏡を補正する装置の性能は、位置ずれ解析法に大きく依存する。従来補正システムに用いられてきた位置ずれ解析法では、解析精度は原理的に電子線検出器17の1画素のサイズ以下にはならないが、本解析法の採用により画素サイズ以下の解析精度が得られるようになるので、熟練したオペレータと同等の精度での焦点補正が可能となる。なお、焦点解析精度を向上させるために位置ずれ解析に解析に用いる画像を細かくする等の装置性能向上を行うと、解析時間や装置コストが増加してしまうが、位置ずれ解析法変更により位置ずれ解析精度を向上させる本発明では、解析時間や装置コストを維持したまま、焦点解析精度を向上させる事ができる。

【0078】更に画像ペアの一致度が相関値として明示されるので、操作者は出力された解析結果の信頼性を確認する事ができる。相関値の下限を設定し、計算された相関値が前記下限値以下であればレンズ調整は行わない様にすれば、誤動作防止になる。また自動検査装置において、焦点解析における相関値及び焦点解析結果を記録しておけば自動補正が正常に実行されているかを後で検

証する事ができるので、無人で動作させる事も可能になる。

【0079】更に本発明で用いた位置ずれ解析法は画像の位相成分を用いる方法であるので、バックグラウンドの変化の影響を受け難く、絞りの影が混入したとしても画像ペアに十分な共通部分があれば解析可能である。TE M調整が多少不備であっても動作可能であるので、TEM操作に不慣れな操作者の利用も可能となる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】視差を利用した自動焦点補正工程を示す説明図。
- 【図2】焦点補正におけるパラメータ設定及び解析結果 表示用画面の概略図。
- 【図3】TEM像撮影の工程を示すフローチャート。
- 【図4】視差を利用した焦点解析法の原理説明図。
- 【図5】位置ずれ解析の計算過程を示す説明図。
- 【図6】TEM用電子線検出器17の基本構成図。
- 【図7】解析画像におけるピークの位置及び強度を示す 説明図であり、(a) は試料構造のコントラストが高い場 合、(b) は試料構造のコントラストが低い場合、(c) は試 料構造の位置ずれが小さい場合を示す。
- 【図8】解析画像から位置ずれに対応したピークを特定する工程を示すフローチャートであり、(a) は原点マスクを利用する工程、(b) は2つのピークを出力させる工程である。
- 【図9】焦点補正の工程を示すフローチャート。
- 【図10】TEMを用いた自動検査工程を示すフローチャート。
- 【図11】メッシュ22の方向と形状を解析し、解析エリアを指定する工程を示す説明図であり、(a) 低倍で撮影されたメッシュ22のTEM像、(b) 2 値化、ラベル付けした画像、(c) ホール23の重心24の位置関係とメッシュ22の方向を示す図、(d) 指定されたホール23が解析エリアに分割された状態を示す図である。
- 【図12】メッシュの方向と形状を解析する工程を示す フローチャート。
- 【図13】TEM像内の試料の有無を判定する方法を示す 説明図であり、(a)は試料が存在する場合の、(b)は試料 が存在しない場合のTEM像とその画像強度ヒストグラム である。
- 【図14】解析エリア内でのウィルス検査の工程を示す フローチャート。
- 【図15】自動検査におけるパラメータ設定及び検査経 過の表示に用いる画面の概略図。
- 【図16】自動検査の結果を表示する画面の概略図。
- 【図17】TEM像内の試料の有無を判定する方法を示す 説明図であるり、(a)は試料が存在する場合の、(b)は試 料が存在しない場合のTEM像と、そのフーリエ変換像に おける高周波成分割合を示す説明図。
- 【図18】解析エリアの移動を(a)試料ステージ18によ

る試料移動で、(b) 結像系電子偏向コイル16によるイメージシフトで、(c) 試料移動とイメージシフトで行う場合の、観察視野の位置、イメージシフトの設定位置及び試料ステージの設定位置の時間経過を示す説明図である。

【図19】本発明で用いる電子顕微鏡の概略図。

【図20】TEMを用いたウィルス検査の検査工程を示す 説明図。

【図21】TEMを用いた半導体評価の評価工程を示す説明図。

【図22】TEM像から検査対象パターンをトリミング し、各パターンを比較する工程を示す説明図。

【図23】試料ステージ18や結像系偏向コイル16にによる検査視野を変える際の、検査順序を示す説明図。

【図24】視差を利用した焦点解析法の原理説明図であり、(a)正焦点位置にある試料に入射電子線を並行照射した場合、(b)正焦点位置にある試料に入射電子線を斜め照射した場合、(b)正焦点から外れた位置にある試料に入射電子線を斜め照射した場合の電子光学図である。

【図25】視差を利用した自動焦点補正工程を示す説明 図。

【図26】試料の位置ずれを結像系電子偏向コイル16で 自動補正する工程を示す説明図。

【図27】ズームレンズを用いて試料の位置ずれ解析精 度を向上させる工程を示す説明図

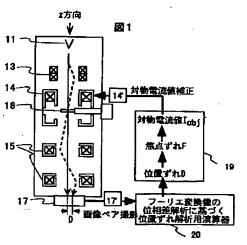
【図28】非点のある電子レンズにおける光軸回りの焦

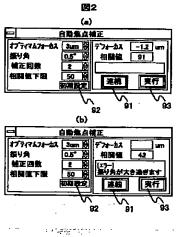
点分布を示す説明図。

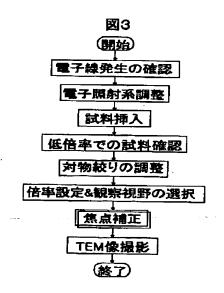
【図29】電子顕微鏡における非点補正の工程を示す説明図。

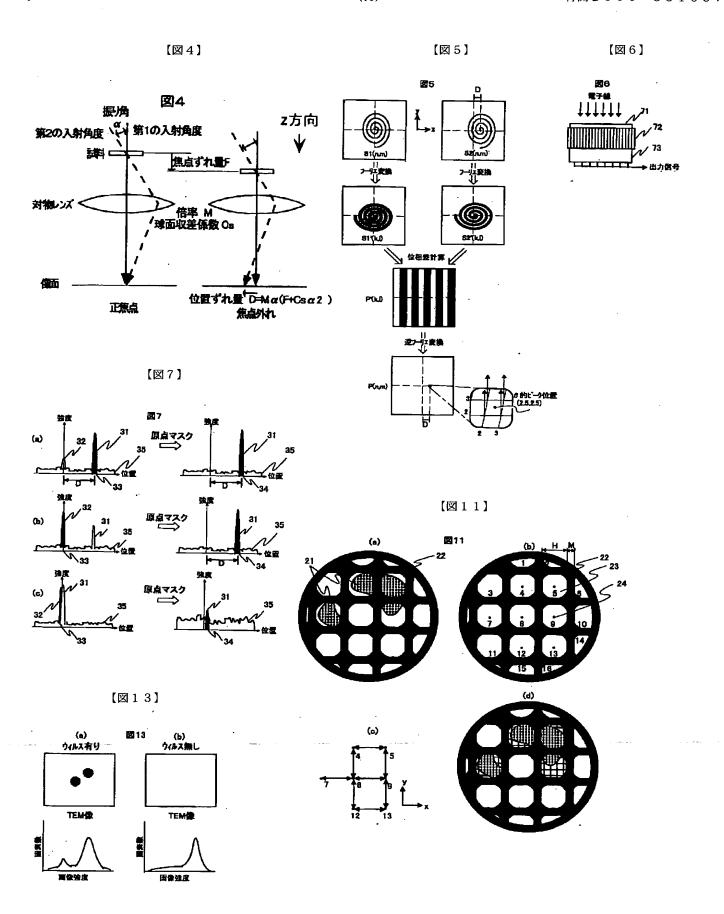
#### 【符号の説明】

11…電子銃、11'…電子銃制御回路、12…照射レンズ、 12'…照射レンズ制御回路、13…照射系電子偏向コイ ル、13'…照射系電子偏向コイル制御回路、14…対物レ ンズ、14'…対物レンズ制御回路、141…非点補正コイ ル、141'…非点補正コイル制御回路、15…投影レン ズ、15'…投影レンズ制御回路、16…結像系電子偏向コ イル、16'…結像系電子偏向コイル制御回路、17…電子 線検出器、17'…電子線検出器制御回路、18…試料ステ ージ、18'…試料ステージ制御回路、19…制御ソフト及 び画像処理ソフトを搭載した計算機、20…フーリエ変換 像の位相差解析に基づく位置ずれ解析用演算器、21…薄 膜化した試料、22…メッシュ、23…ホール、24…ホール の重心、25…試料高さが指定範囲外の領域、26…相関値 が一定値以下の領域、31…位置ずれに対応する第1ピー ク、32…検出器固定パターンによる第2ピーク、33…原 点マスク適用前の強度最大のピーク、34…原点マスク適 用後の強度最大のピーク、35…雑音成分、71…シンチレ ータ、72…結合部分、73…CCDカメラ、91…連続焦点補 正実行ボタン、92…自動焦点補正用パラメータ初期化ポ タン、93…焦点補正実行ボタン、94…検査結果表、95… 検査結果ヒストグラム、96…試料高さresetボタン、97 …検出されたウィルスの位置及び大きさを示す円。

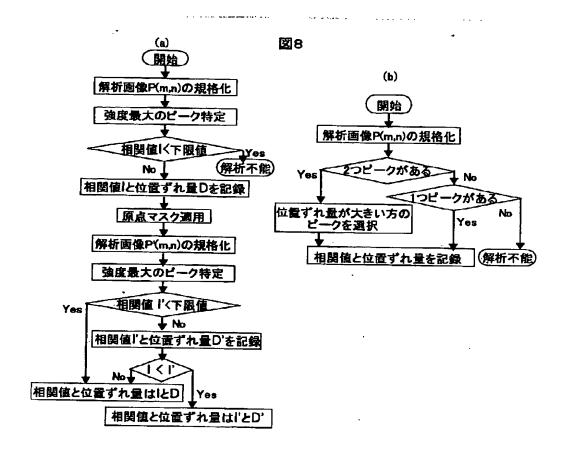


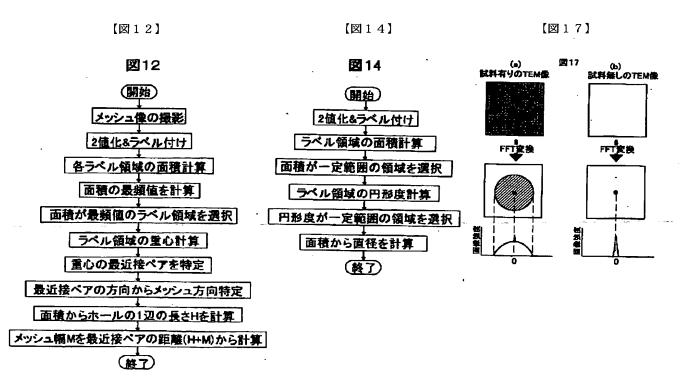






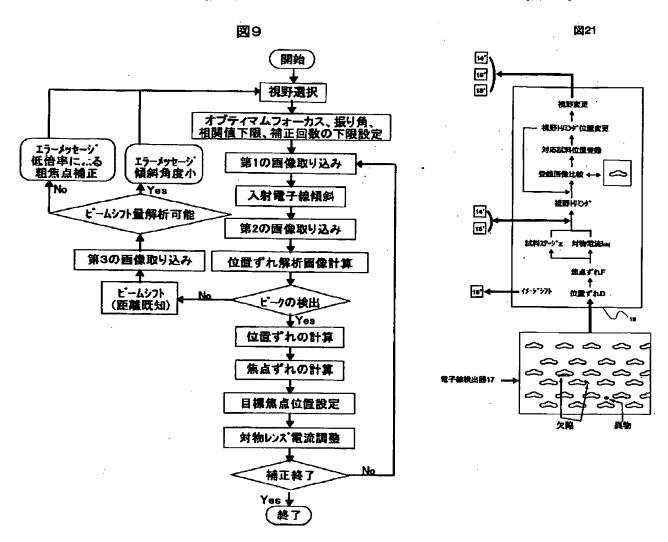
[図8]





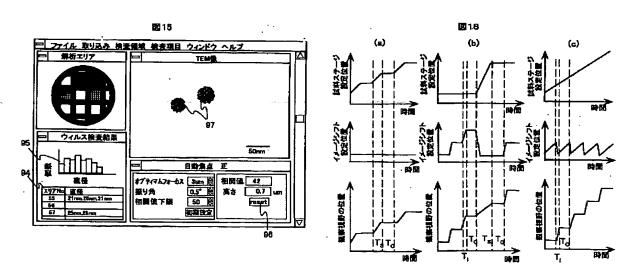


【図21】





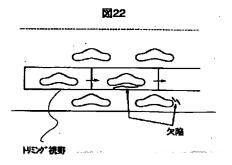
【図18】



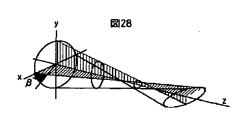
【図10】 【図19】 図19 図10 開始 TEM立ち上げ 照射レンス 調整 試料挿入 予備焦点補正 12 対物較り調整 /ງシュ方向&形状解析 検査領域の設定 検査項目の設定 No 検査終了 解析エリア選択 Yes 検査結果の表示 焦点補正 補正結果の記録 CPU RAM RAM HD TEM像記錄 検査

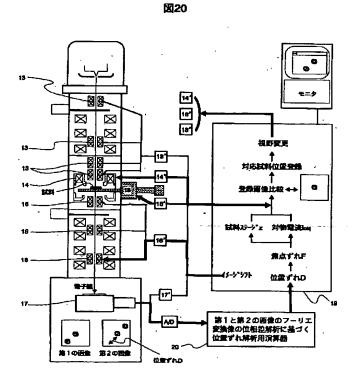
【図22】

検査結果の記録



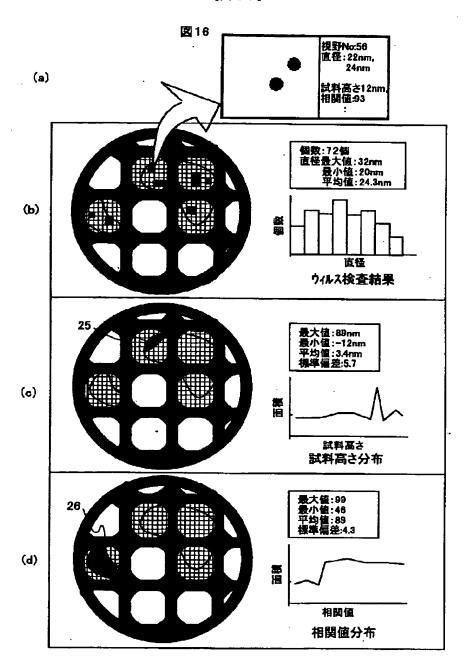
【図28】



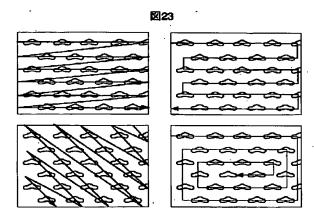


[図20]

【図16】

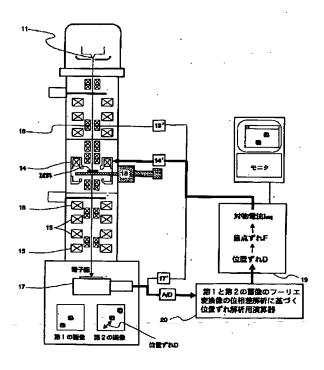


【図23】

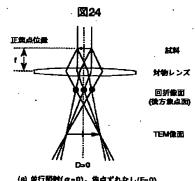


【図25】

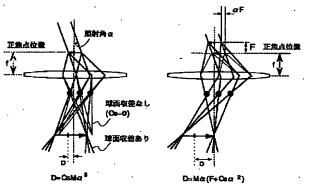
図25



【図24】

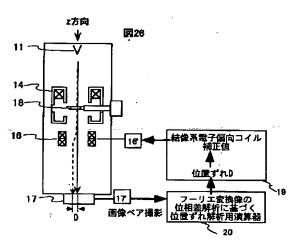


(a) 並行照射(α=0)、集点ずれなし(F=0)

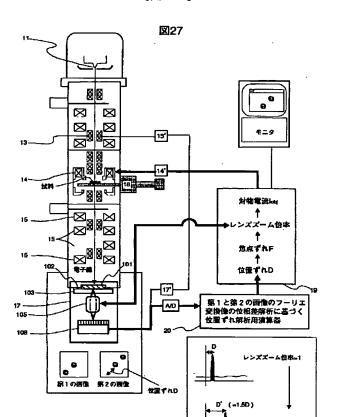


(b) 何め照射(α≠0)、焦点ずれなし(F=0) (c) 斜め照射(α≠0)、焦点ずれなし(F≠0)

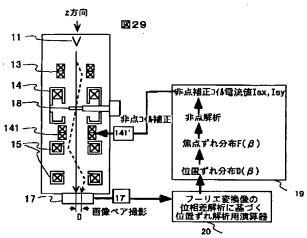
【図26】



【図27】



【図29】



#### フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

H 0 1 J 37/26

(72) 発明者 長沖 功 茨城県ひたちなか市市毛882番地 株式会

社日立製作所計測器グループ内

(72)発明者 小林 弘幸

茨城県ひたちなか市市毛882番地 株式会

社目立製作所計測器グループ内

FΙ

H O 1 J 37/26

テーマコード(参考)

Fターム(参考) 2G001 AA03 BA07 CA03 DA01 DA09

FA06 FA12 FA16 FA30 GA01

GA06 GA11 GA13 HA01 HA07

HA12 HA13 JA02 JA03 JA11

JA13 KA03 KA12 LA01 MA02

PA01 PA11 PA14

5C001 AA01 AA03 AA04 CC01

5C033 EE03 LL01 LL03 SS03